

Introducción

PDF UT1

[Descarga UT1 en PDF](#)

Connection with the curriculum

RA: 1 - CE: a, b, c, d

¿Qué es la informática?

- La disciplina que estudia el tratamiento automático de la información.
 - Informática = **INFOR**mación auto**MÁTICA**

Partes de un Sistema Informático

- Parte física (hardware)
- Parte lógica (software)
- Personal y usuarios
- Documentación

Representación de la información

- El procesador(cerebro de la computadora) interpreta las instrucciones en binario (1s i 0s).

Sistemas de representación

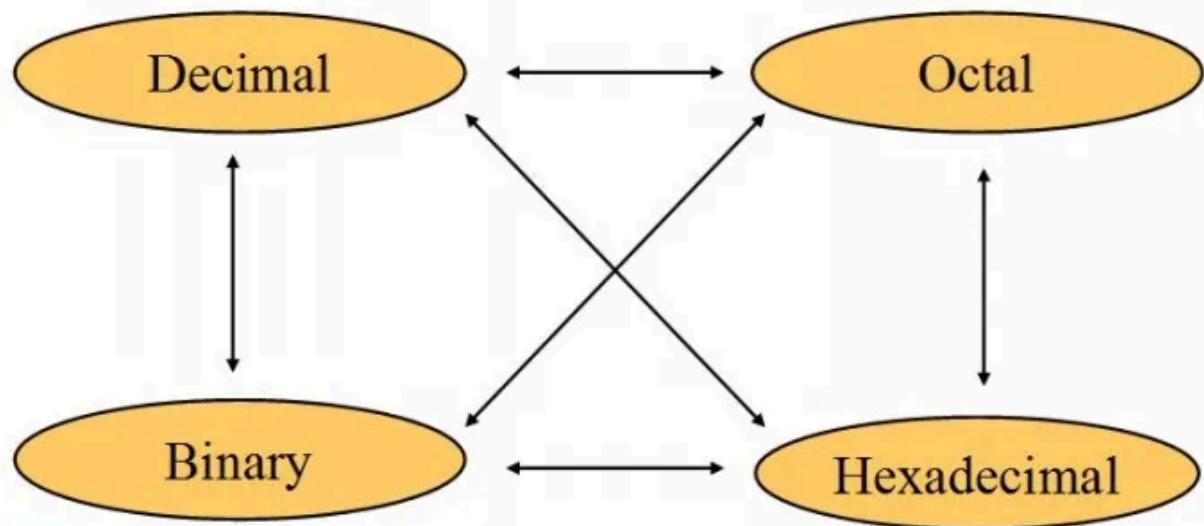
- Sistema binario (0,1)
- Sistema octal (0-7)
- Sistema decimal (0-9)
- Sistema hexadecimal (0-F)

Binari	Octal	Decimal	Hexadecim
0000	000	0	0
0001	001	1	1
0010	002	2	2
0011	003	3	3
0100	004	4	4
0101	005	5	5
0110	006	6	6
0111	007	7	7
1000	010	8	8
1001	011	9	9
1010	012	10	A
1011	013	11	B
1100	014	12	C
1101	015	13	D
1110	016	14	E
1111	017	15	F
10000	020	16	10
10001	021	17	11
10010	022	18	12
10011	023	19	13
10100	024	20	14

Teorema fundamental de la numeración

$$\begin{aligned}
 N &= d_{n-1} \dots d_1 d_0, d_{-1} \dots d_{-k} \\
 &= d_{n-1} \cdot 10^{n-1} + \dots + d_1 \cdot 10^1 + d_0 \cdot 10^0 + d_{-1} \cdot 10^{-1} + \dots + d_{-k} \cdot 10^{-k} \\
 &= \sum_{i=-k}^{n-1} d_i \cdot 10^i
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 3278_{10} &= 3 \times 10^3 + 2 \times 10^2 + 7 \times 10^1 + 8 \times 10^0 \\
 3278_{10} &= 3 \times \underline{1000} + 2 \times \underline{100} + 7 \times 10 + 8 \times 1
 \end{aligned}$$



Binario a Decimal

$$101010111_2 = 1 \times 2^8 + 0 \times 2^7 + 1 \times 2^6 + 0 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$

$$101010111_2 = 1 \times 256 + 0 \times 128 + 1 \times 64 + 0 \times 32 + 1 \times 16 + 0 \times 8 + 1 \times 4 + 1 \times 2 + 1 \times 1 = 343_{10}$$

$$101010111_2 = 256 + 0 + 64 + 0 + 16 + 0 + 4 + 2 + 1$$

$$101010111_2 = 343_{10}$$

Decimal a Binario

Método de divisiones sucesivas

Conversión de 46_{10} a binario

- $46 \div 2 = 23, r = 0$
- $23 \div 2 = 11, r = 1$
- $11 \div 2 = 5, r = 1$
- $5 \div 2 = 2, r = 1$
- $2 \div 2 = 1, r = 0$
- $1 \div 2 = 0, r = 1$

$$R = 101110_2$$

Método de restas

Conversión de 347_{10} a binario

Potencia de 2	Valor	¿Cabe en el resto?	Operación	Bit
2^8	256	Sí	$347 - 256 = 91$	1
2^7	128	No	—	0
2^6	64	Sí	$91 - 64 = 27$	1
2^5	32	No	—	0
2^4	16	Sí	$27 - 16 = 11$	1
2^3	8	Sí	$11 - 8 = 3$	1
2^2	4	No	—	0
2^1	2	Sí	$3 - 2 = 1$	1
2^0	1	Sí	$1 - 1 = 0$	1

$$347_{10} = 101011011_2$$



Tip

[Binary Code Game](#)

Binario a Octal (viceversa)

1274_8 a binario

1	2	7	4
001	010	111	100

$$1274_8 = 1010111100_2$$

1010111100 a un sistema octal

001	010	111	100
1	2	7	4

$$1010111100_2 = 1274_8$$

Binario a Hexadecimal (viceversa)

001010111100 binario = 2BC₁₆

Hexadecimal a Octal (Intermedio)

$$\begin{array}{r} 1 \quad F \quad 4 \\ 0001 \quad 1111 \quad 0100 \\ \hline 111110100_2 = 764_8 \end{array} \rightarrow 1F4_{16} = 111110100_2$$

Hexadecimal/Octal a Decimal

Se realiza de la misma manera que se hace de [binario a decimal](#) mediante el TFN pero con base 8 o 16

Ejemplo de conversión de octal a decimal

Para convertir el número octal **745** a decimal:

Multiplicación por la potencia de 8 según la posición:

$$745_8 = 7 \times 8^2 + 4 \times 8^1 + 5 \times 8^0$$

$$745_8 = 448 + 32 + 5 = 485$$

$$745_8 = 485_{10}$$

Ejemplo de conversión de hexadecimal a decimal

Para convertir el número hexadecimal **3FA** a decimal:

Multiplicación por la potencia de 16 según la posición:

$$3FA_{16} = 3 \times 16^2 + 15 \times 16^1 + 10 \times 16^0$$

$$3FA_{16} = 768 + 240 + 10 = 1018$$

$$3FA_{16} = 1018_{10}$$



Cambio de base I

Medidas de la Información

Medidas de la Información

Tipos de Medidas

- Existen dos tipos de medidas para la capacidad de información:
 1. **Sistema Internacional (SI)**: Basado en unidades de 1000 en 1000.
 2. **ISO (Organización Internacional de Normalización)**: Basado en unidades de 1024 en 1024.

Aunque la medida más utilizada en la nomenclatura es la del Sistema Internacional, los equipos internamente utilizan la norma ISO. Para simplificar, se usará el Sistema Internacional.

Medidas de la Información según el Sistema Internacional (SI)

Factor	Valor	Símbolo	Nombre
10^0	1	B	Byte
10^3	1.000	kB	Kilobyte
10^6	1.000.000	MB	Megabyte
10^9	1.000.000.000	GB	Gigabyte
10^{12}	1.000.000.000.000	TB	Terabyte
10^{15}	1.000.000.000.000.000	PB	Petabyte
10^{18}	1.000.000.000.000.000.000	EB	Exabyte
10^{21}	1.000.000.000.000.000.000.000	ZB	Zettabyte
10^{24}	1.000.000.000.000.000.000.000.000	YB	Yottabyte

Medidas de la Información según la Norma ISO/IEC 80000-13

Note

Intento de separar la nomenclatura para que no hubiese confusión. Poca aceptación. En alguna distribución de Linux

Factor	Valor	Símbolo	Nombre
2^0	1	B	Byte
2^{10}	1.024	KiB	Kibibyte
2^{20}	1.048.576	MiB	Mebibyte
2^{30}	1.073.741.824	GiB	Gibibyte
2^{40}	1.099.511.627.776	TiB	Tebibyte
2^{50}	1.125.899.906.842.624	PiB	Pebibyte
2^{60}	1.152.921.504.606.846.976	EiB	Exbibyte
2^{70}	1.180.591.620.717.411.303.424	ZiB	Zebibyte
2^{80}	1.208.925.819.614.629.174.706.176	YiB	Yobibyte

```
[root@tecmint:~/vnstat-2.6]# vnstat -5
enp0s3  / 5 minute

      time     rx   |     tx   |    total   | avg. rate
-----+-----+-----+-----+
2020-09-25
 03:50    11.21 KiB |    3.96 KiB |   15.16 KiB |    414 bit/s
 03:55     7.84 KiB |    4.75 KiB |   12.59 KiB |    343 bit/s
 04:00     4.16 KiB |    4.16 KiB |    8.32 KiB |    227 bit/s
 04:05    14.82 KiB |   15.14 KiB |   29.96 KiB |    817 bit/s
 04:10     4.22 KiB |    4.22 KiB |    8.44 KiB |    230 bit/s
 04:15     3.97 KiB |    3.90 KiB |    7.87 KiB |    214 bit/s
 04:20    10.76 KiB |    9.19 KiB |   19.95 KiB |    544 bit/s
 04:25   927.72 KiB |   84.45 KiB |   0.99 MiB |   27.64 kbit/s
 04:30     3.87 KiB |    3.73 KiB |    7.61 KiB |    207 bit/s
 04:35    20.20 KiB |   26.50 KiB |   46.70 KiB |    1.27 kbit/s
 04:40     4.34 KiB |    4.29 KiB |    8.63 KiB |    235 bit/s
 04:45   169.15 KiB |   73.65 KiB |   242.80 KiB |    6.63 kbit/s
 04:50     4.48 KiB |    4.40 KiB |    8.88 KiB |    242 bit/s
```

Conversión de Unidades

Para convertir las unidades de medida, se utilizan las siguientes operaciones:

- **Multiplicación por 1000** en cada salto hacia unidades superiores (por ejemplo, de GB a TB).
- **División por 1000** en cada salto hacia unidades inferiores (por ejemplo, de TB a GB).
- Para convertir de bits a bytes o viceversa, se utiliza:
 - **Multiplicación por 8** para pasar de bytes a bits.

- **División por 8** para pasar de bits a bytes.

Ejemplo de Conversión:

- Convertir las siguientes unidades:
 - 1 TB, 3.000 MB y 1.000.000 B

Aplicando las conversiones, se obtiene la siguiente tabla de referencia:

b	B	KB	MB	GB	TB
8.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000	1
24.000.000.000	24.000.000.000	3.000.000	3.000	3	0,0033
8.000.000	1.000.000	1.000	1.0011	0.001	0

Disco de 256GB (SI) ¿Cuánta capacidad tiene en GiB realmente (ISO)?

Medidas de Velocidad de Transferencia

Para medir la cantidad de información que puede ser enviada o recibida por unidad de tiempo, se diferencian las siguientes medidas:

Transferencia de datos

- **Transferencia en red:** Utiliza el bit como base y los múltiplos son de 1000.
- **Transferencia local:** Utiliza el byte como base y los múltiplos son de 1024 (como en el almacenamiento).
- **Nota:** No se aplica de manera estricta, ya que algunos fabricantes de discos duros y memorias USB usan el sistema decimal (1000) para indicar la velocidad de transferencia.

Factor	Símbolo	Nombre	Factor	Símbolo	Nombre
10^0	b/s	Bit por segundo	-	2^0	B/s
10^3	Kb/s	Kilobit por segundo	-	2^{10}	KB/s
10^6	Mb/s	Megabit por segundo	-	2^{20}	MB/s
10^9	Gb/s	Gigabit por segundo	-	2^{30}	GB/s
10^{12}	Tb/s	Terabit por segundo	-	2^{40}	TB/s

Factor	Símbolo	Nombre	Factor	Símbolo	Nombre
10^{15}	Pb/s	Petabit por segundo	-	2^{50}	PB/s
10^{18}	Eb/s	Exabit por segundo	-	2^{60}	EB/s
10^{21}	Zb/s	Zettabit por segundo	-	2^{70}	ZB/s

¿Cuánto tardará, en minutos, descargar un ADLS de 20Mbps una película de 1500MB? ¿Y una conexión de fibra de 300Mb/s(en segundos)?

Tienes que subir tu video de tu última escapada, 200GB, a Youtube para compartirlo con tus amigas
 ¿Cuánto tardará, en minutos u horas, si tienes una conexión de ADSL de 10Mbps? ¿cuánto tardarías si tuvieras una conexión de fibra de 600Mbps?

Tasa de Transferencia Según el Tipo de Transmisión

Tipo de Transmisión	Tasa de Transferencia
ADSL	~ 2,5 Mbps (hasta 20 Mbps)
Fibra	~ 100 Mbps (300, 600, según contrato)
4G	~ 300 Mbps
5G	~ 10 Gbps
USB 1.0	~ 200 KB/s
USB 3.2	~ 1,2 GB/s
ATA	~ 100 MB/s
SATA 3.2	~ 2 GB/s
PCI-E v4 x16	~ 63 GB/s

Tienes una foto que has hecho con tu iPhone en RAW. ¿Cuánto tardarías en transferirla a tu ordenador si utilizas un USB 3.2 gen 2 (1.2 GB/s) si la foto pesa 25MB? ¿Y las fotos de del pasado verano en la playa (25GB)?



Financiado por
la Unión Europea



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia



GENERALITAT
VALENCIANA
Consejería de Educación,
Universidades y Empleo



FP CV
Formación Profesional
Conselleria de Educació

GVA NEXT

Fondos Next Generation

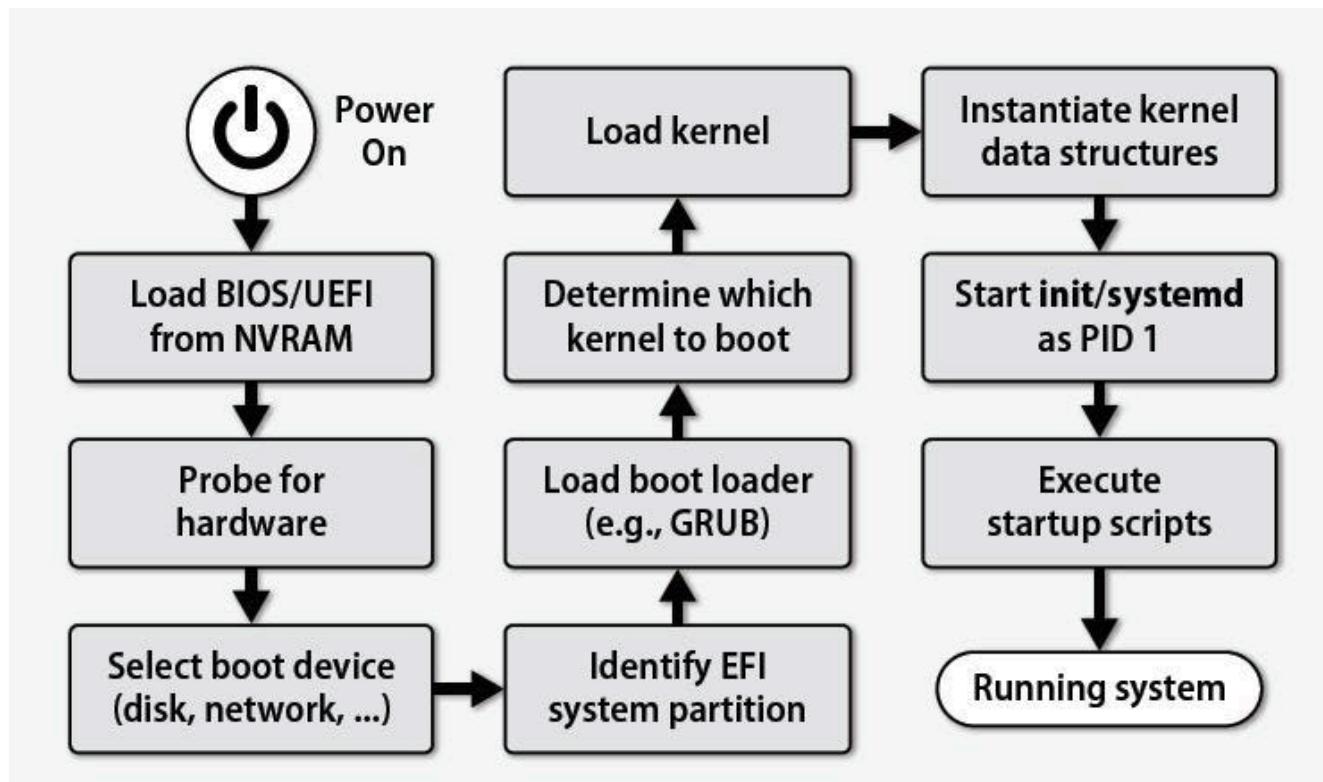
en la Comunitat Valenciana



actividad

- Medidas de información

POST



Arranque de un Ordenador: POST (Power-On Self Test)

El **POST** (Power-On Self Test) es la primera fase del arranque de un ordenador. Se trata de una serie de pruebas que el sistema realiza automáticamente para verificar que los componentes de hardware esenciales funcionan correctamente antes de cargar el sistema operativo. A continuación, se describen los pasos principales del POST:

1. Comprobación del Hardware:

- Verifica la integridad de la memoria RAM.
- Revisa la presencia y funcionamiento de la CPU.
- Detecta dispositivos de almacenamiento (discos duros, SSD, unidades ópticas).
- Identifica y revisa la tarjeta gráfica y otros dispositivos de expansión.

2. Notificación de Errores:

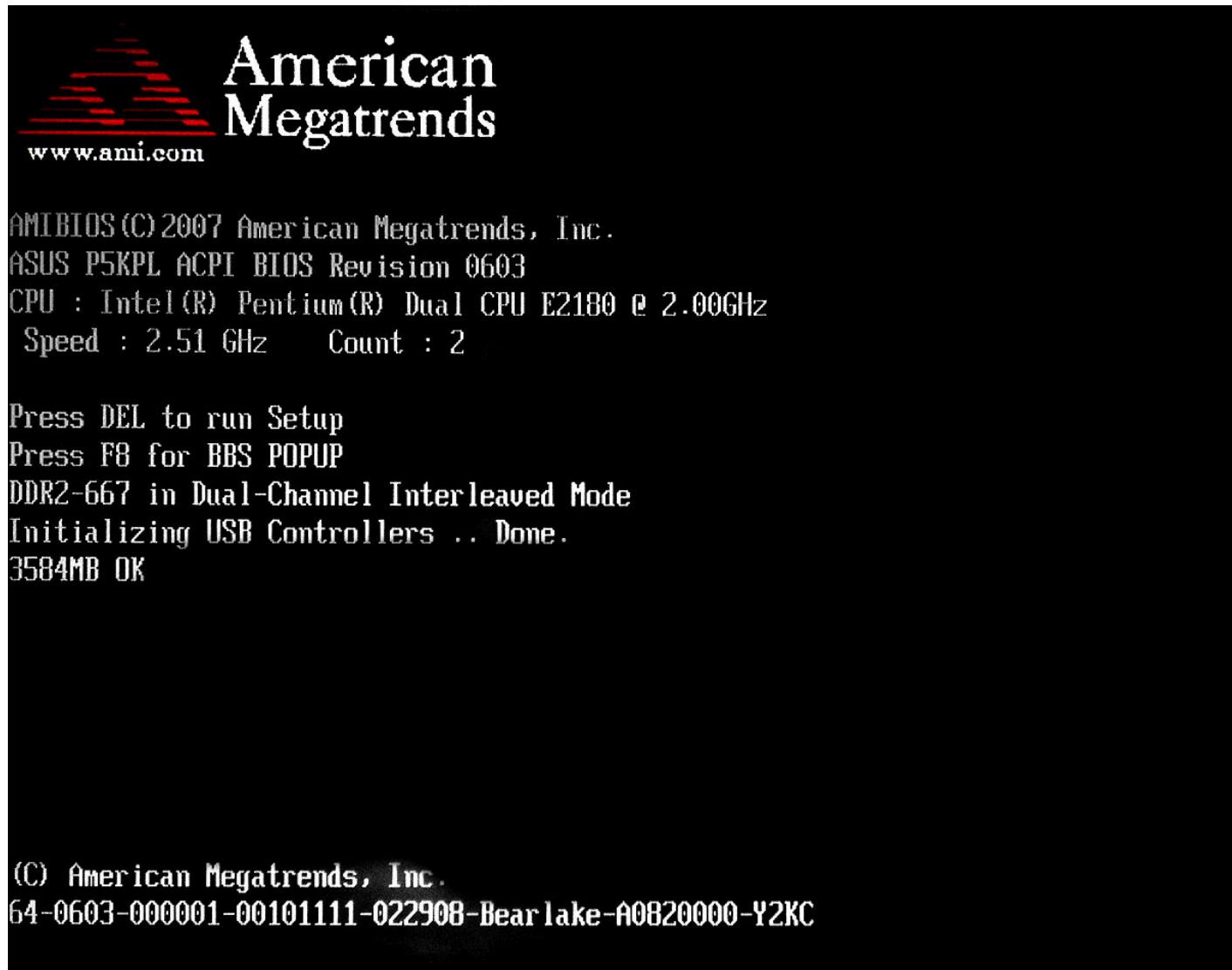
- Si se detecta algún problema, el POST emite señales acústicas (pitidos) o muestra códigos de error en la pantalla. Cada combinación de pitidos indica un fallo específico (ej.: memoria defectuosa, fallo en la CPU, etc.).

3. Inicialización del Hardware:

- Configura los dispositivos básicos para que puedan interactuar correctamente.
- Revisa la tabla de configuración del BIOS para confirmar que todos los dispositivos están en las ranuras o puertos correctos.

4. Entrega de Control al Bootloader:

- Si todo el hardware funciona correctamente, el POST entrega el control al **bootloader** (programa encargado de cargar el sistema operativo).
- El bootloader comienza el proceso de carga del sistema operativo desde el disco duro u otro medio de arranque.



Ampliación

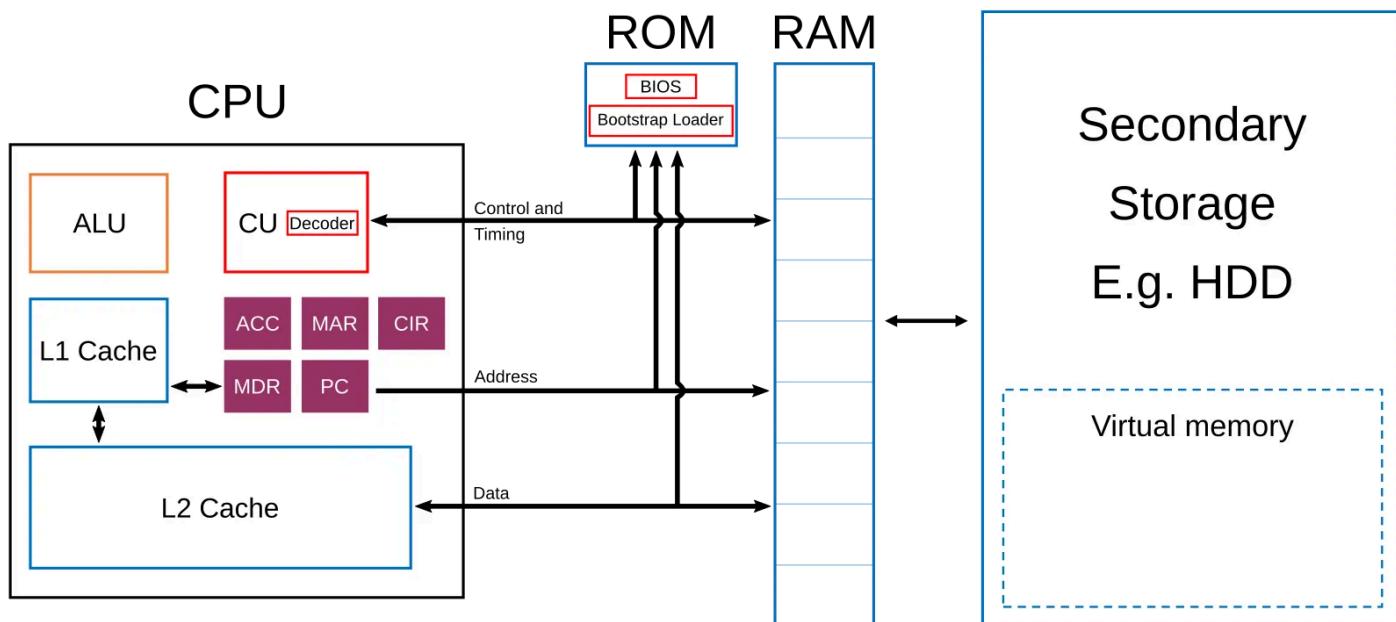
[WHY POST - EN](#)

Arquitectura

Arquitectura

La **arquitectura de von Neumann** es un modelo de diseño para computadores propuesto por el matemático John von Neumann en 1945. Se ha convertido en la base de casi todos los sistemas informáticos modernos.

Computer Systems - Von Neumann Architecture



William Lau - Creative Commons - Attribution - Share-Alike - 4.0

Componentes principales:

1. Unidad Central de Procesamiento (CPU):

- Compuesta por la **Unidad de Control** (que coordina las operaciones) y la **Unidad Aritmético-Lógica (ALU)** (que realiza cálculos matemáticos y operaciones lógicas).

2. Memoria:

- Almacena tanto datos como instrucciones (programas) en el mismo espacio de memoria. Esto es lo que distingue la arquitectura de von Neumann de otras, como la Harvard, que separa las instrucciones y los datos.

3. Dispositivos de Entrada y Salida (E/S):

- Permiten la interacción del sistema con el exterior, facilitando la entrada de datos y la salida de resultados procesados.

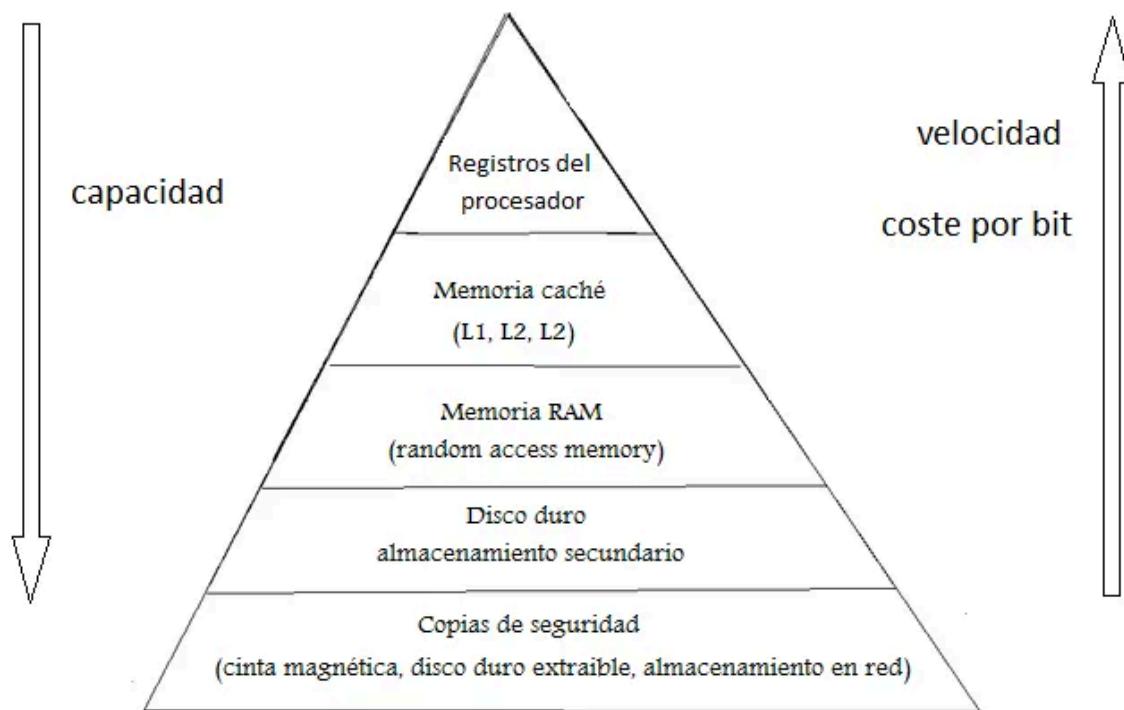
4. Bus de Datos:

- Un sistema de comunicación que transporta datos, direcciones y señales de control entre los diferentes componentes.

⚠️ Otras arquitecturas

Busca otras arquitecturas alternativas a Von Neumann.

JERARQUÍA DE MEMORIA DEL COMPUTADOR



Funcionamiento básico:

- **Ciclo de búsqueda y ejecución:**

1. La CPU busca una instrucción en la memoria.
2. Decodifica la instrucción.
3. Ejecuta la instrucción, ya sea realizando cálculos o moviendo datos.
4. Repite el ciclo con la siguiente instrucción.

Características clave:

- **Almacenamiento de programas:** En lugar de tener instrucciones fijas, los programas pueden ser modificados y almacenados junto con los datos en la memoria.



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia



FPCV
Fons Profeccional
Conselleria d'Educació
Universitats i Esports

GVA NEXT
Fondos Next Generation
en la Comunitat Valenciana



- **Secuencialidad:** Las instrucciones son ejecutadas una tras otra de manera secuencial, lo que permite controlarlas mediante un contador de programa.

Ventajas:

- Simplicidad en el diseño y operación del sistema.
- Flexibilidad al permitir que el mismo hardware pueda ejecutar diferentes programas.

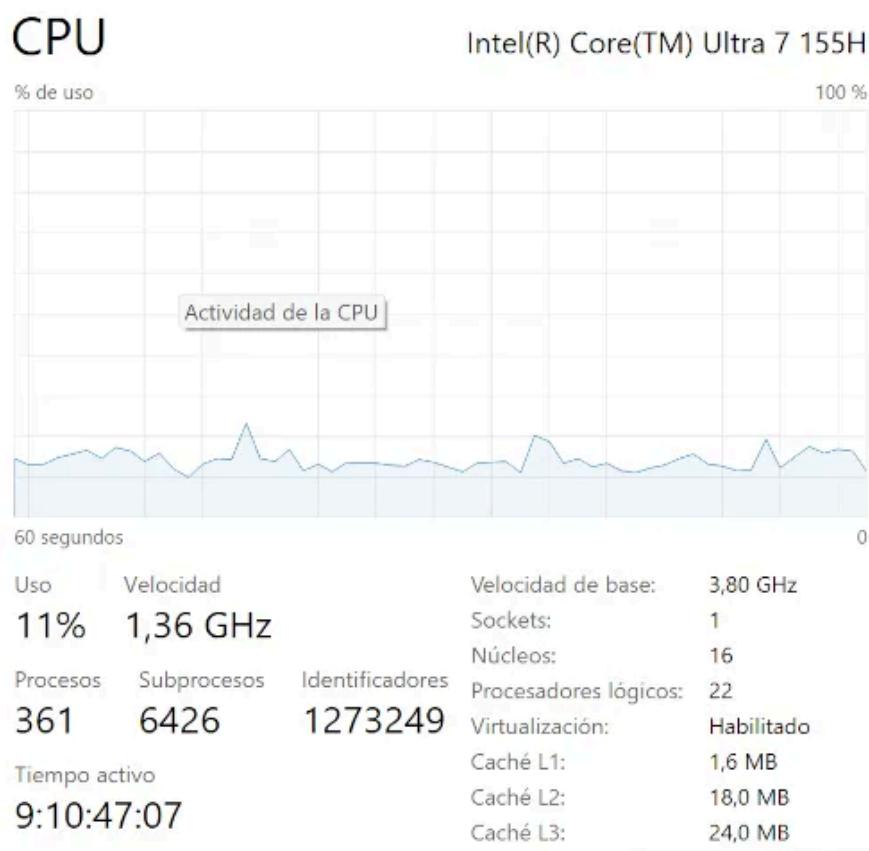
Desventajas:

- **Cuello de botella de von Neumann:** Al compartir el mismo bus para acceder tanto a los datos como a las instrucciones, puede haber una limitación en el rendimiento, ya que la CPU puede quedar esperando mientras accede a la memoria.

Procesador

1. Frecuencia (La Velocidad del Reloj)

- Se mide en **Gigahercios (GHz)**, que son miles de millones de ciclos por segundo.
- **En cristiano:** Es la velocidad a la que el procesador hace sus cálculos. Un procesador de 3.5 GHz completa 3,500 millones de operaciones cada segundo.
- **Ojo:** Aunque una frecuencia más alta suele significar más rapidez, no es el único factor que determina el rendimiento general de la CPU.



Monitor CPU de Windows 11. (ctrl + mayusculas + esc)

Note

Un hercio (símbolo: Hz) es la unidad de medida de la frecuencia en el Sistema Internacional de Unidades (SI).

2. Núcleos y Hilos (Cerebros y Brazos)

- **Núcleos (Cores):** Piensa en ellos como **“cerebros” independientes** dentro del procesador. Cuantos más núcleos, más tareas pesadas puede hacer a la vez, lo que es ideal para la multitarea.

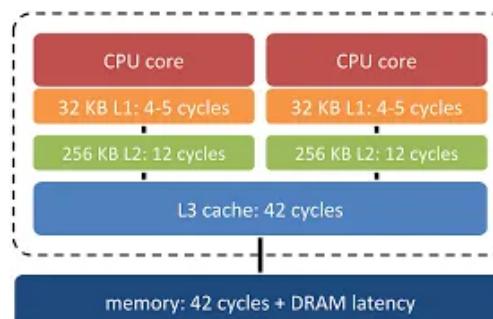
- **Hilos (Threads):** Son como los “**brazos**” de cada cerebro. Permiten gestionar las tareas dentro de un núcleo. Gracias a tecnologías como **Hyper-Threading** (Intel) o **SMT** (AMD), un solo núcleo puede manejar dos hilos a la vez, duplicando su capacidad para ciertas tareas.
- **¡Importante! Arquitecturas Híbridas:** Los procesadores modernos mezclan dos tipos de núcleos para optimizar el rendimiento y el consumo:
 - **Núcleos de Rendimiento (P-Cores):** Son los potentes, diseñados para las tareas más exigentes como juegos o edición de vídeo. En los procesadores Intel, solo los P-Cores suelen tener la capacidad de manejar dos hilos (Hyper-Threading).
 - **Núcleos de Eficiencia (E-Cores):** Son los ahorradores. Se encargan de las tareas en segundo plano (como el antivirus u ofimática) consumiendo muy poca energía.
 - Esta filosofía la usan casi todos los fabricantes: **Intel** (P-Cores/E-Cores), **AMD** (Zen 4/Zen 4c), **Apple** (Performance/Efficiency Cores) y **ARM** (big/LITTLE).

⚠ FYI

- Solo los P-core tienen hilos en intel.
- AMD en todos los núcleos tiene hilos.
- ARM(APPLE) no tienen hilos pero si procesos en paralelo.

3. Memoria Caché (La “Mesa de Trabajo” de la CPU)

- Es una **memoria súper rápida integrada en la propia CPU**. Su función es guardar los datos e instrucciones que se usan con más frecuencia para tenerlos a mano y no tener que ir a buscarlos a la memoria RAM, que es mucho más lenta.
- **Se organiza en niveles:**
 - **L1:** La más pequeña y veloz, pegada al núcleo.
 - **L2:** Un poco más grande pero algo más lenta.
 - **L3:** La más grande, compartida entre todos los núcleos.

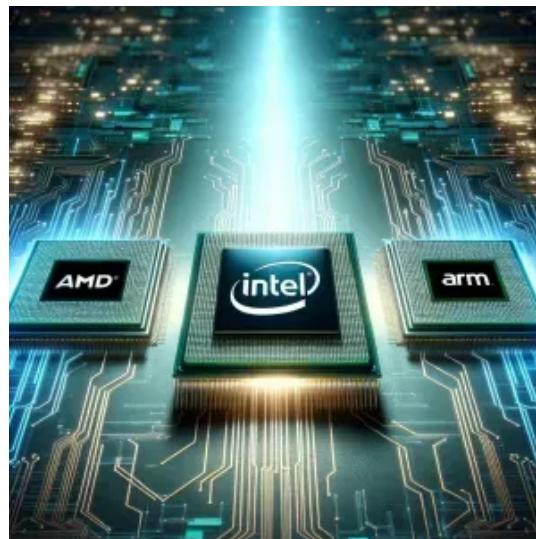


4. Arquitectura (El “Idioma” del Procesador)

Cuando hablamos de arquitecturas como x86 o ARM, en realidad nos referimos a su “**Conjunto de Instrucciones**”, que es como el diccionario de órdenes que el procesador entiende. Aquí es donde surgen dos filosofías de diseño totalmente opuestas: **CISC** y **RISC**.

CISC vs RISC

Característica	CISC (Complex Instruction Set Computer)	RISC (Reduced Instruction Set Computer)
Enfoque / Filosofía	El Enfoque “Navaja Suiza”. Realizar tareas complejas con la menor cantidad de instrucciones posible.	El Enfoque “Caja de Herramientas”. Usar instrucciones muy simples, donde cada una hace una sola cosa de forma ultrarrápida.
Tipo de Instrucciones	Potentes y complejas. Una sola instrucción puede ejecutar varias operaciones a la vez.	Simples y reducidas. Se necesitan varias instrucciones para realizar una tarea compleja.
Ejemplos de Uso	La arquitectura x86 , utilizada por los principales fabricantes de PC como Intel y AMD .	La arquitectura ARM , estándar en <i>smartphones</i> y tabletas.
Ventajas	- Se necesitan menos líneas de código para programar una tarea.	- Las instrucciones se ejecutan muy rápido (generalmente en un ciclo de reloj). - Consumo de energía y generación de calor muy bajos.
Desventajas	- Las instrucciones tardan varios ciclos de reloj en completarse. - Mayor consumo de energía y generación de calor.	- Se necesitan más instrucciones (y más memoria) para completar tareas complejas.



actividad

- Busca los últimos procesadores de Intel, AMD y Apple. ¿Qué novedades han presentado?
- ¿Qué es x86 y x64? ¿Qué diferencias hay entre ellos?

5. Proceso de Fabricación (El Tamaño Sí Importa)

- Se mide en **nanómetros (nm)** y se refiere al tamaño de los transistores del chip.
- **La regla de oro:** Cuanto **más pequeño es el número (ej. 7 nm o 5 nm), mejor**. Significa que caben más transistores en el mismo espacio, lo que se traduce en un procesador más potente, que consume *menos energía y genera menos calor*.

6. TDP (El Calor que Genera)

- El **TDP (Thermal Design Power)** se mide en vatios (W) e indica el calor que el procesador genera cuando está funcionando a máxima carga.
- **¿Por qué es importante?** Un TDP más alto significa que el procesador consume más energía y necesitará un sistema de refrigeración más potente (un mejor disipador y ventilador) para no sobrecalentarse.

7. GPU Integrada (Gráficos “de serie”)

- Muchos procesadores incluyen una **Unidad de Procesamiento Gráfico (iGPU)**, es decir, una tarjeta gráfica integrada en el propio chip del procesador.
- **¿Para qué sirve?** Está pensada para tareas del día a día: navegar por internet, ofimática, reproducción de vídeo en alta definición o juegos poco exigentes.
- **Ejemplos:**
 - **Intel:** Sus procesadores con gráficos integrados suelen identificarse como **Intel UHD Graphics** o **Intel Iris Xe**, dependiendo de la gama. Los modelos con sufijo “F” (ej. Intel Core i5-12400F) **no** incluyen iGPU.
 - **AMD:** Los procesadores con gráficos integrados reciben el nombre de **APU (Accelerated Processing Unit)**. Ejemplos: **Ryzen 5 5600G** o **Ryzen 7 5700G**.

8. Otros Factores Clave

- **Compatibilidad con RAM:** La CPU determina el tipo y la velocidad de memoria RAM que puedes instalar en tu sistema (por ejemplo, **DDR4** o **DDR5**).
- **Overclocking:** Es la técnica para **aumentar la velocidad de reloj** de un procesador por encima de sus valores de fábrica. Es algo para usuarios avanzados, ya que genera más calor y requiere una refrigeración especial .
- **Integración:** Los procesadores modernos integran funciones que antes estaban en la placa base, como el controlador de memoria. Esto reduce la latencia y aumenta el ancho de banda, haciendo el sistema más

rápido y eficiente.

- **Fabricantes:** Los dos gigantes del mercado de PC son **Intel** y **AMD**. AMD ha destacado en los últimos años por su excelente relación rendimiento/precio con los procesadores Ryzen, mientras que Intel sigue siendo un competidor muy fuerte, especialmente en tareas que dependen de un solo núcleo .

Ampliación

- [Understanding Intel Processor Names - URL](#)
- [Understanding AMD Processor Names - URL](#)
- [AMD and Intel processors naming](#)
- [Hiper Threading](#)

Placa Base

La placa base es un circuito impreso con distintas formas estándar, que permiten que el resto de los componentes se conecten entre ellos

Ampliación

[Circuito impreso \(es\)](#)

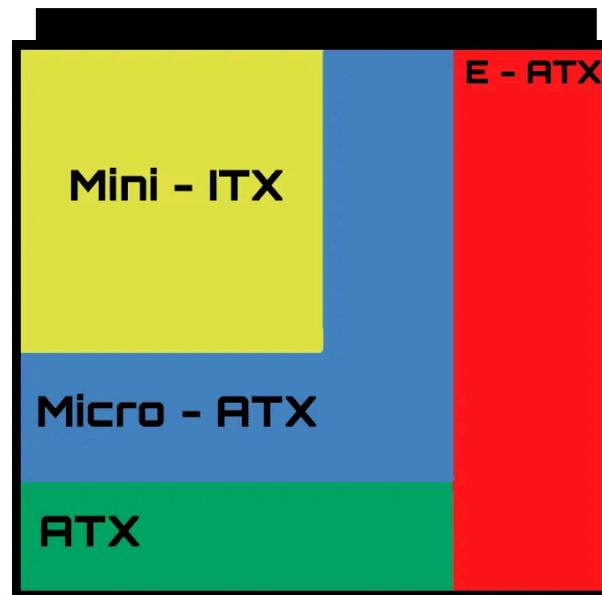
1. Factor de forma de una placa base

Se refiere a sus dimensiones físicas, el diseño de sus conectores y la disposición de sus componentes.

Determina qué tipo de carcasa o gabinete puede alojar la placa, así como el tipo de componentes que se pueden instalar. Los principales factores de forma para placas base son:

Dimensiones de cada FORMATO ATX

ATX	305 x 244 mm
Mini ITX	284 x 208 mm
E - ATX	305 x 330 mm
Micro - ATX	244 x 244 mm

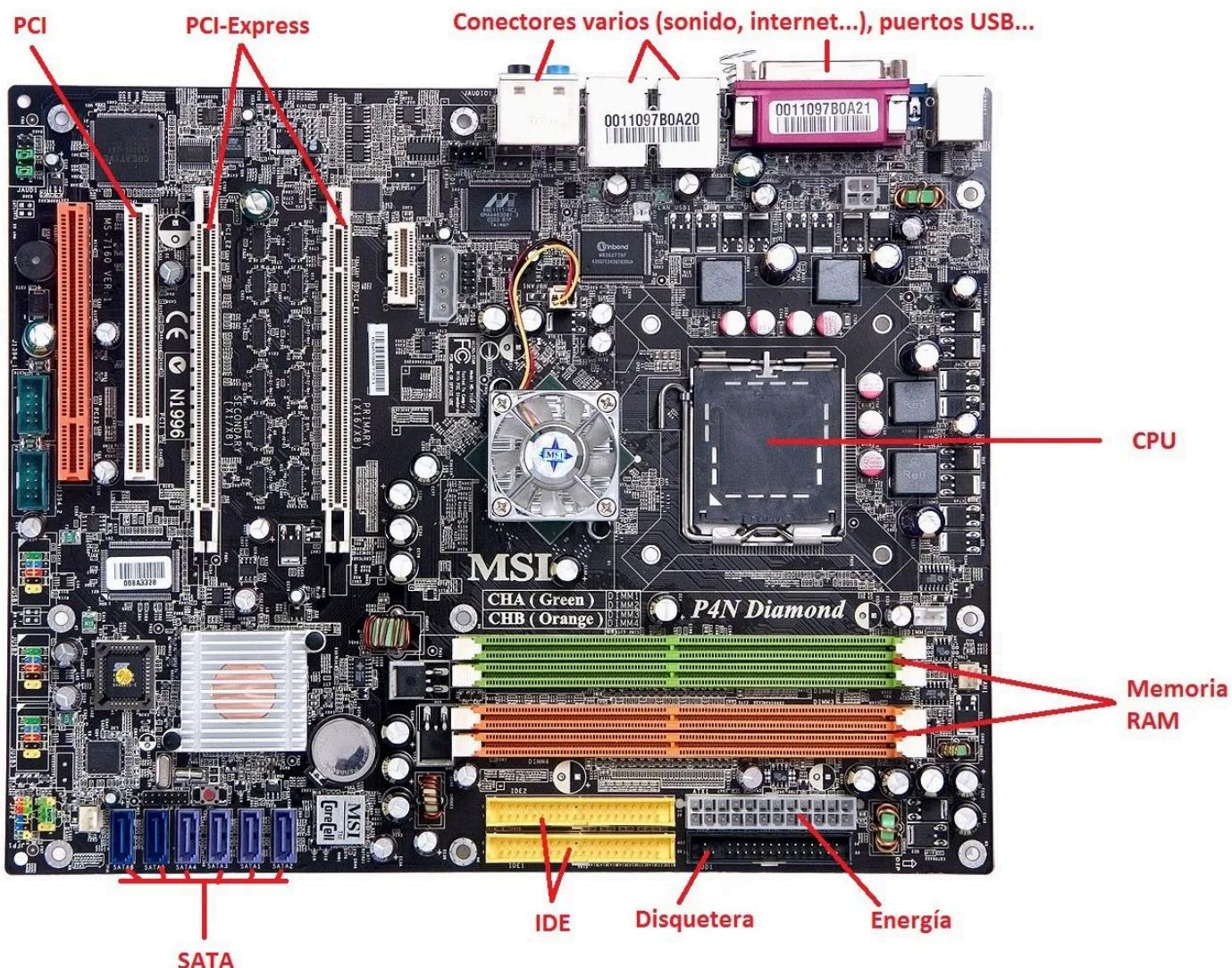


Existen otros modelos como:

FLEX ATX: 229 x 191 mm

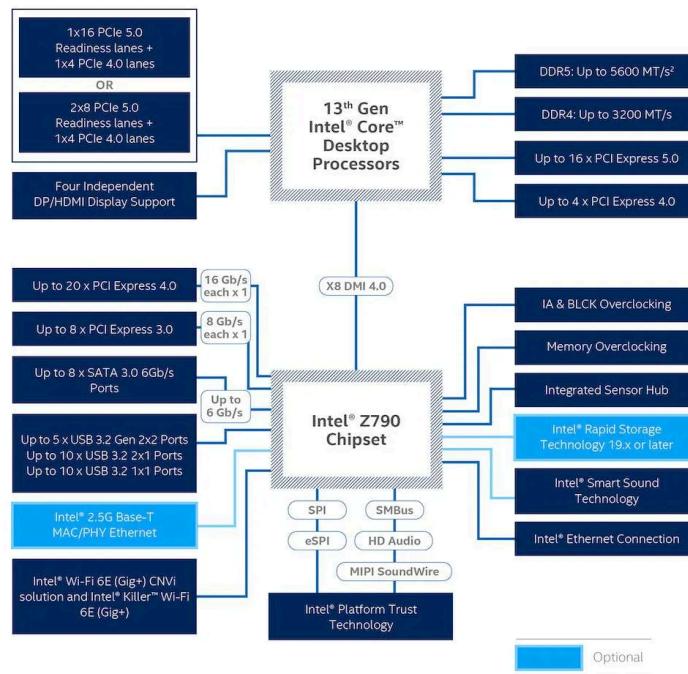
WTX: 356 x 425 mm

2. Componentes de la placa base



Chipset

Chips en la placa base que actúa como un puente de comunicación entre el procesador (CPU) y otros componentes del ordenador, como la memoria RAM, almacenamiento, tarjetas gráficas, puertos USB y otros dispositivos periféricos.



Socket

El zócalo donde se coloca el procesador, permitiendo que la CPU se comunique con el resto de los componentes del sistema a través de la placa base.

Cada procesador está diseñado para un tipo específico de socket.

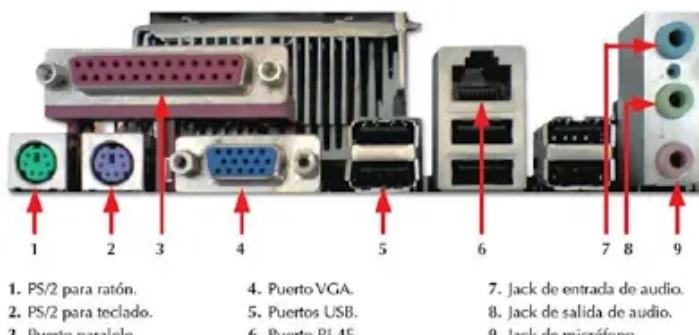
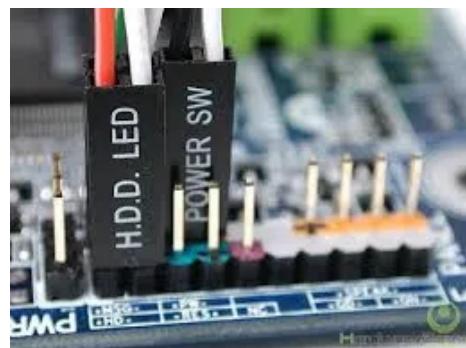
- Intel: LGA 1200, LGA 1700, etc. (el número representa la cantidad de pines del socket)
- AMD : AM4(PGA), AM5(PGA), TR4(LGA), etc.

Refrigeración de la CPU



- Refrigeración líquida, Pasta térmica y ventilador

Conectores frontales y posteriores



1. PS/2 para ratón.
2. PS/2 para teclado.
3. Puerto paralelo.
4. Puerto VGA.
5. Puerto USB.
6. Puerto RJ-45.
7. Jack de entrada de audio.
8. Jack de salida de audio.
9. Jack de micrófono.





actividad

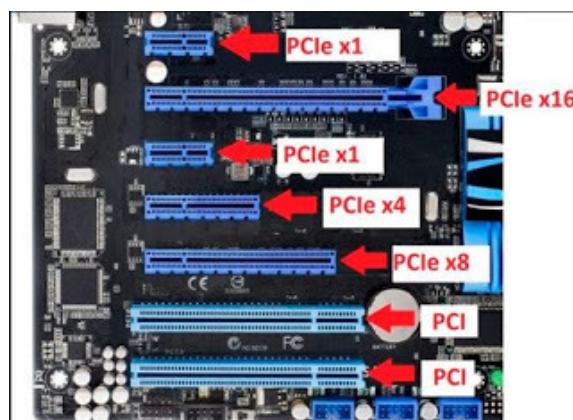
- No hay salida de HDMI, ¿A qué puede deberse?
- Busca SS10 en un USB de color rojo.
 - Haz una lista de los diferentes conectores USB-A y sus velocidades.

PCI-Express

PCI-Express (PCIe) es una interfaz de conexión de alta velocidad utilizada para conectar componentes como tarjetas gráficas, SSD y tarjetas de red a la placa base.

Características

- **Arquitectura basada en carriles:** Cada carril tiene líneas para enviar y recibir datos. Las configuraciones más comunes son x1, x4, x8 y x16.
- **Versiones y velocidad:** Con cada versión, aumenta el ancho de banda. PCIe 4.0 ofrece 2 GB/s por carril, mientras que PCIe 5.0 alcanza 4 GB/s.
- **Compatibilidad:** PCIe es retrocompatible, aunque los dispositivos funcionarán a la velocidad de la versión más baja.
- **Uso en GPUs y SSDs:** Tarjetas gráficas usan PCIe x16 para mayor ancho de banda, y los SSD NVMe aprovechan PCIe para alta velocidad.



⚠ actividad

- Lista los PCIe más comunes y sus velocidades.
- Busca una placa base con PCIe 5.0 y otra con PCIe 4.0. y compara sus precios.

Otros componentes

- Pila botón para BIOS/UEFI
- BIOS/UEFI



El BIOS (Basic Input/Output System) y UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) son dos tipos de firmware que se encuentran en las placas base y se ejecutan cuando se enciende el ordenador para inicializar el hardware y arrancar el sistema operativo



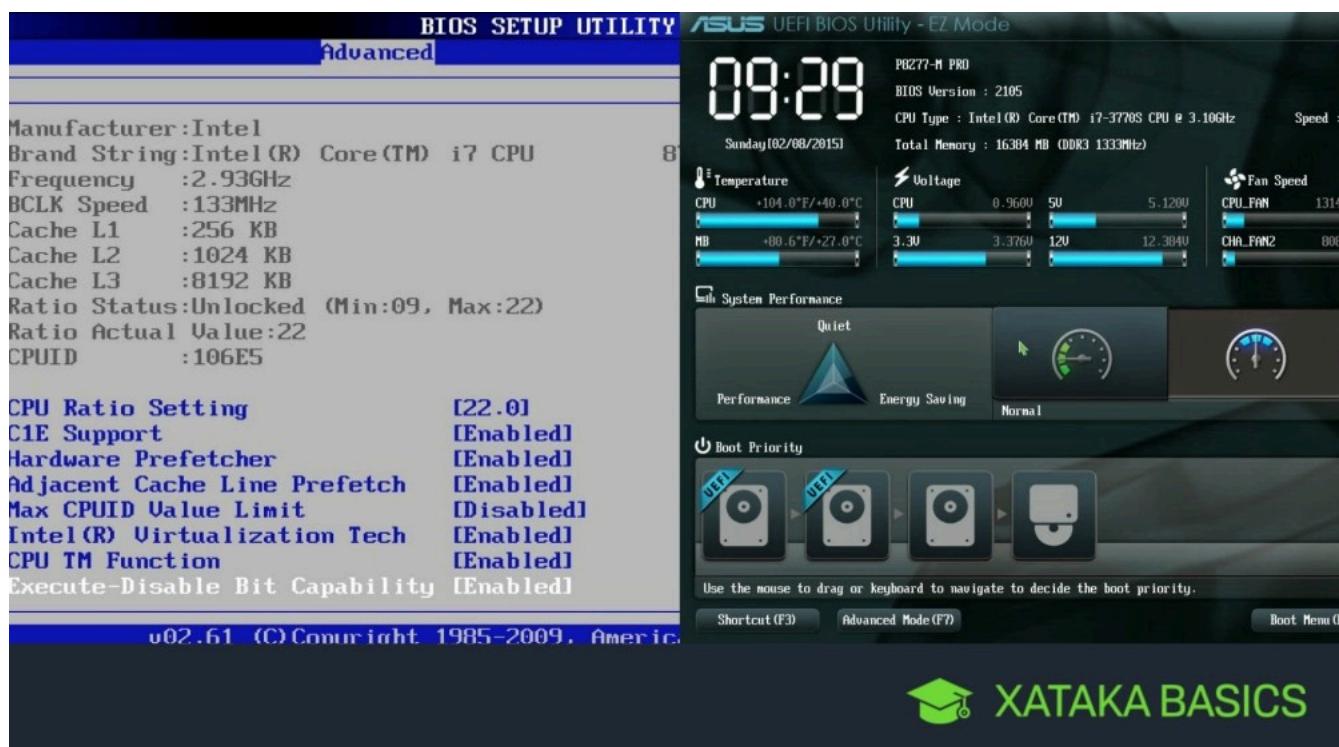
• Limitaciones BIOS:

- Soporta solo discos de hasta **2 TB** de tamaño.
- Trabaja en **modo de 16 bits**, lo que limita su velocidad y capacidades.
- Sólo puede arrancar desde discos con **MBR** (Master Boot Record).

• Ventajas UEFI:

- Soporta discos de más de **2 TB** y hasta **9 ZB**.
- Soporta el **arranque rápido**.

- Trabaja en **modo de 32 o 64 bits**, lo que mejora el rendimiento y la capacidad de manejo del hardware.
- Puede arrancar desde discos con **GPT** (GUID Partition Table).
- Ofrece mejores características de seguridad, como **Secure Boot**, que impide la ejecución de software malicioso durante el arranque.
- Tiene una interfaz gráfica, a menudo con soporte para ratón y más opciones configurables.



Diferencias entre BIOS y UEFI en cuanto a tipos de memoria

- **BIOS:** Utiliza ROM o EEPROM para el código y RAM CMOS para las configuraciones. La memoria limitada restringe la cantidad de funciones disponibles.
- **UEFI:** Se almacena en memoria flash, con mayor capacidad para actualizaciones rápidas, funciones avanzadas e interfaz gráfica. Además, soporta sistemas de archivos, facilitando el acceso a discos durante el arranque.

Caja y Fuente de Alimentación

- Chasis que engloba y protege físicamente el resto de componentes
- Condiciona al resto de componentes





Fuente de Alimentación (Power Supply Unit - PSU)

La **fuente de alimentación** es un componente esencial en un sistema informático encargado de suministrar energía eléctrica a todos los dispositivos y componentes del ordenador. Su función principal es convertir la corriente alterna (CA) de la red eléctrica en corriente continua (CC) con los voltajes adecuados para alimentar el hardware del equipo (placa base, discos duros, tarjetas gráficas, etc.).

Características de una Fuente de Alimentación

1. Conversión de Corriente:

- Convierte la corriente alterna (AC) que se recibe de la red eléctrica en corriente continua (DC) que utilizan los componentes del ordenador.
- La conversión debe ser estable y eficiente para evitar fluctuaciones que puedan dañar el equipo.

2. Voltajes de Salida:

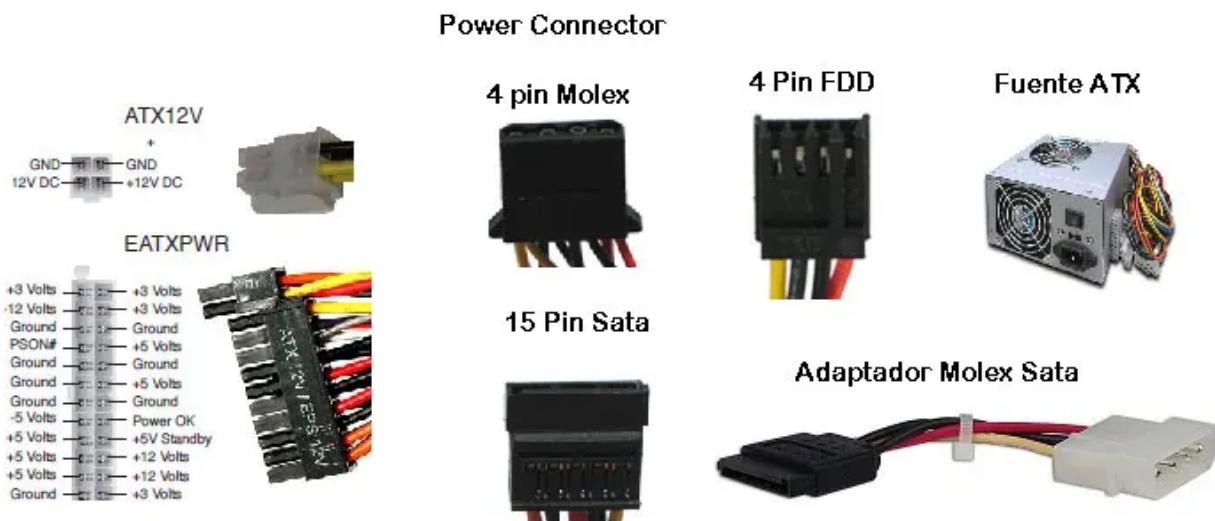
- La fuente de alimentación proporciona diferentes voltajes según la necesidad de los componentes: 3.3V, 5V y 12V. Cada uno de estos se usa para distintos tipos de dispositivos, como el procesador, la memoria RAM y los discos duros.

3. Potencia (Wattios):

- La capacidad de la fuente se mide en **wattios (W)** y determina cuánta energía puede suministrar al sistema. Una mayor potencia es necesaria en equipos con múltiples dispositivos o tarjetas gráficas de alto rendimiento.

4. Conectores:

- Incluye diversos conectores para alimentar la placa base, CPU, discos duros, tarjetas gráficas, ventiladores y otros periféricos.
- Los conectores más comunes son el ATX de 24 pines, EPS de 8 pines para la CPU, SATA para discos duros y PCIe para tarjetas gráficas.

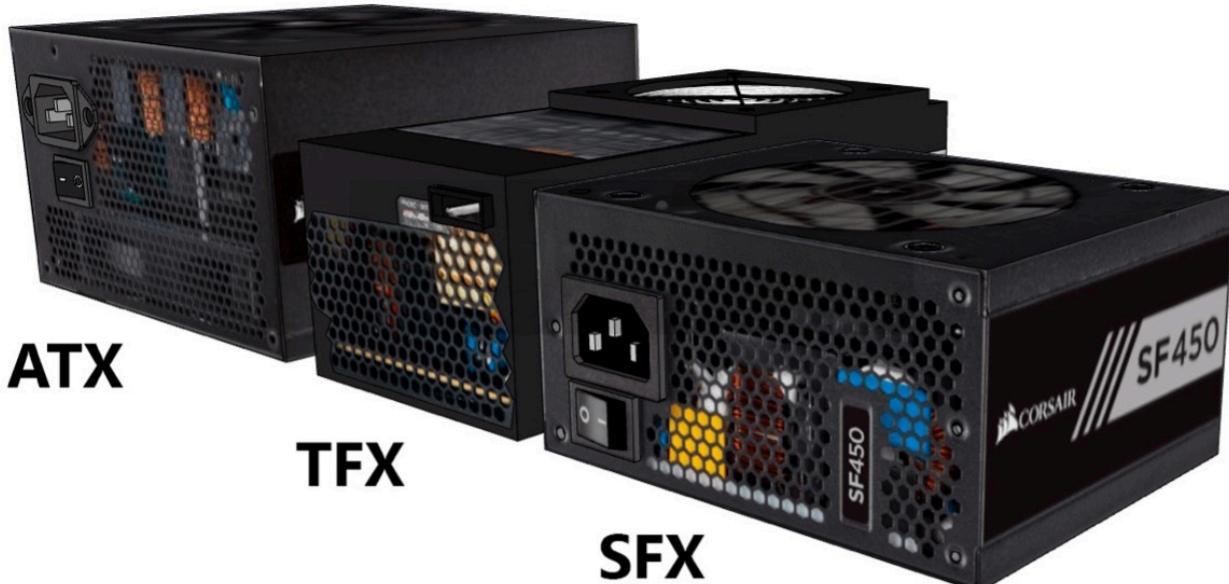


5. Eficiencia Energética:

- La eficiencia de una fuente de alimentación se mide por la cantidad de energía convertida en corriente útil frente a la energía que se pierde en forma de calor.
- Las certificaciones como **80 PLUS** garantizan que la fuente tiene un mínimo de eficiencia (del 80% o superior) en diferentes niveles de carga.

Eficiencia	80 PLUS	80 PLUS BRONZE	80 PLUS SILVER	80 PLUS GOLD	80 PLUS PLATINUM	80 PLUS TITANIUM
Carga	White	Bronze	Silver	Gold	Platinum	Titanium
20%	80%	82%	85%	87%	90%	94%
50%	80%	85%	88%	90%	92%	96%
100%	80%	82%	85%	87%	97%	91%

Tipos de Fuentes de Alimentación



1. ATX (Advanced Technology eXtended):

- Es el tipo más común para ordenadores de sobremesa. Proporciona todos los conectores y voltajes necesarios para alimentar la mayoría de componentes de un PC estándar.

2. SFX (Small Form Factor):

- Utilizadas en equipos compactos o de pequeñas dimensiones, tienen un tamaño reducido pero siguen ofreciendo potencia similar a las ATX.

3. Fuentes de Alimentación Modulares y Semi-Modulares:

- Permiten conectar solo los cables necesarios, lo que ayuda a mantener el interior del equipo más ordenado y facilita la ventilación.

Funciones de Protección

Las fuentes de alimentación modernas incluyen varios mecanismos de protección para evitar daños a los componentes:

- **Protección contra sobretensiones (OVP):** Apaga la fuente si el voltaje supera el límite establecido.
- **Protección contra sobrecorriente (OCP):** Evita que una línea reciba más corriente de la que puede soportar.
- **Protección contra cortocircuitos (SCP):** Apaga el sistema si se detecta un cortocircuito.



Financiado por
la Unión Europea



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia



GENERALITAT
VALENCIANA
Consejería de Educación,
Universidades y Empleo



FP CV
Formación Profesional
Conselleria Valenciana

GVA NEXT

Fondos Next Generation
en la Comunitat Valenciana



Ampliación

[Fuentes de alimentación \(es\)](#)

actividad

Practicum I - Placas Base y Procesadores

Memoria RAM

La **memoria RAM** (Random Access Memory) es una memoria de acceso rápido y volátil que almacena temporalmente datos e instrucciones que el procesador necesita mientras se ejecutan programas o aplicaciones.

Características clave

- Volátil:** Pierde su contenido al apagar el ordenador.
- Acceso rápido:** Es mucho más veloz que las unidades de almacenamiento, como discos duros o SSD.
- Función principal:** Almacena datos e instrucciones temporalmente para que el procesador acceda a ellos rápidamente, mejorando el rendimiento del sistema.

Factor de forma

El factor de forma de la RAM DDR se refiere a su tamaño físico y disposición de pines, siendo comúnmente **DIMM** para ordenadores de sobremesa y **SO-DIMM** para portátiles y dispositivos compactos.



Tipos de RAM

DRAM (Dynamic RAM)

- Descripción:** La memoria RAM dinámica almacena los datos en condensadores, que deben refrescarse constantemente para mantener la información.
- Uso:** Es el tipo de RAM más común en ordenadores y dispositivos móviles.
- Tipos derivados:**
 - SDRAM (Synchronous DRAM):** Sincronizada con el reloj del sistema, lo que mejora su eficiencia.
 - DDR (Double Data Rate SDRAM):** Evolución de la SDRAM que transfiere datos en ambos flancos del ciclo de reloj, duplicando la tasa de transferencia.

1.1. DDR (Double Data Rate)

Tipo de RAM	Año de lanzamiento	Frecuencia de reloj (MHz)	Transferencia de datos (MT/s)	Velocidad de transferencia	Voltaje	Nº de pines
DDR	2000	100 – 200	200 – 400	1,6 – 3,2 GB/s	2,5 V	184
DDR2	2003	133 – 266	400 – 1066	3,2 – 8,5 GB/s	1,8 V	240
DDR3	2007	400 – 1066	800 – 2133	6,4 – 17 GB/s	1,5 V	240
DDR4	2014	800 – 1600	1600 – 3200	12,8 – 25,6 GB/s	1,2 V	288
DDR5	2020	1200 – 2100	4800 – 8400+	38,4 – 67,2 GB/s (o más)	1,1 V	288

Velocidades: MHz vs MT/s

9.200 MT/s significa **9.200 millones de transferencias por segundo** (*MegaTransfers per Second*).

- ◆ **MT/s (MegaTransfers por segundo)** mide la **velocidad efectiva de transferencia de datos** de la memoria, **no la frecuencia real del reloj**. En las memorias **DDR (Double Data Rate)**, se realizan **dos transferencias por ciclo de reloj** (una en cada flanco), por lo que la velocidad en MT/s es **el doble de la frecuencia base**.

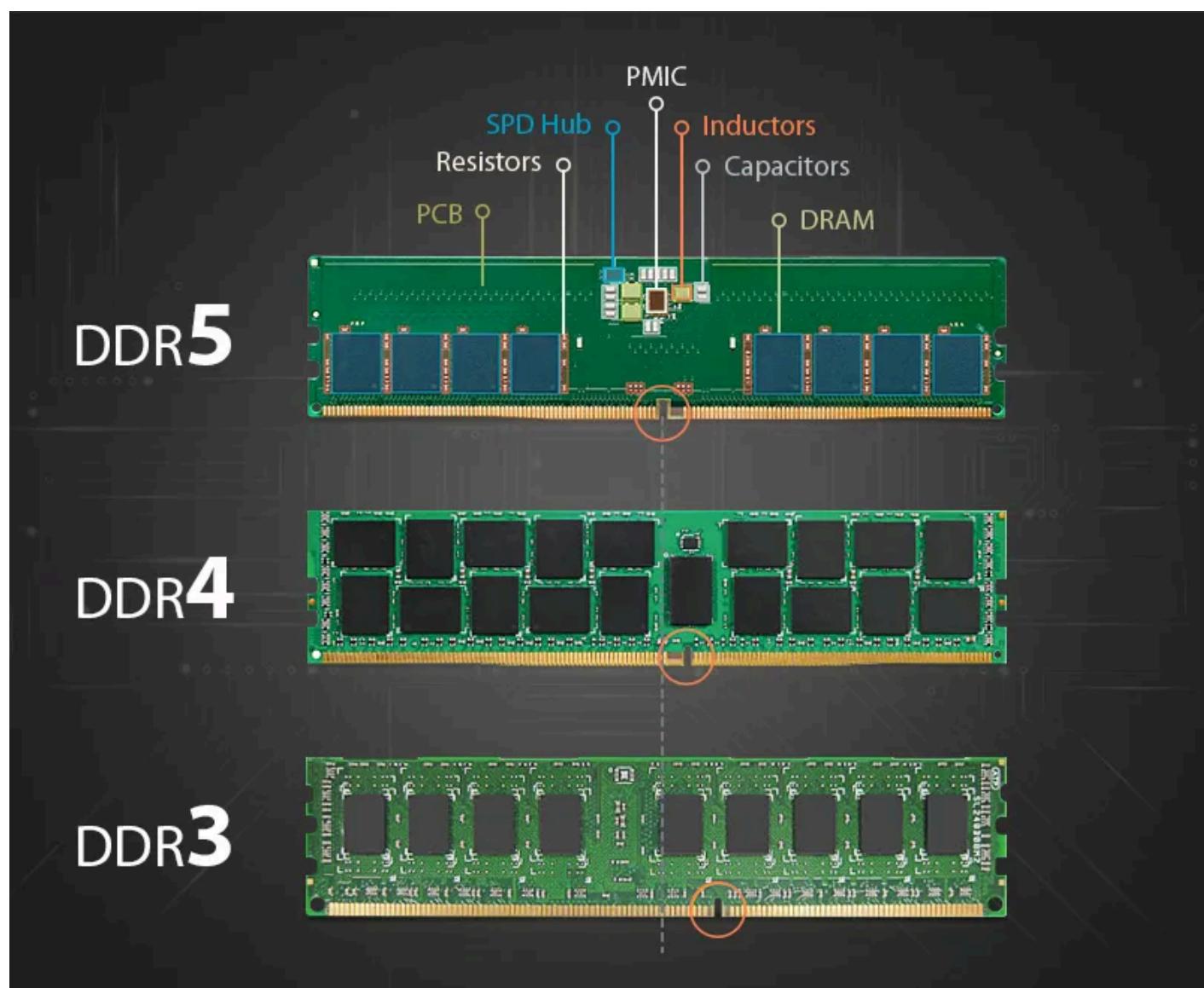
Ejemplo práctico:

Si una memoria DDR5 trabaja a **4.600 MHz** de frecuencia real:

$$4.600 \text{ MHz} \times 2 = 9.200 \text{ MT/s}$$

Eso significa que puede realizar **9.200 millones de transferencias de datos por segundo**.

Concepto	Significado	Ejemplo
MHz (frecuencia)	Ciclos de reloj por segundo	4.600 MHz
MT/s (transferencias)	Operaciones de transferencia de datos por segundo	9.200 MT/s
Relación en DDR	$1 \text{ MHz} = 2 \text{ MT/s}$	DDR = "Double Data Rate"



1.2. LPDDR (Low Power DDR)

- **Descripción:** Variante de la memoria DDR diseñada para dispositivos móviles y portátiles.
- **Ventaja:** Optimizada para consumir menos energía, ideal para mejorar la duración de la batería.
- **Versiones:** Existen LPDDR2, LPDDR3, LPDDR4 y la más reciente **LPDDR5**, cada una con mejoras en velocidad y eficiencia energética.

1.3. GDDR (Graphics DDR)

- **Descripción:** Versión especializada de DDR diseñada específicamente para **tarjetas gráficas**.
- **Uso:** Utilizada en GPUs debido a sus altos requisitos de ancho de banda.
- **Versiones:** Se actualiza con versiones como **GDDR5** o **GDDR6**, ofreciendo mayor rendimiento gráfico.

SRAM (Static RAM)

- **Descripción:** No necesita refrescarse constantemente como la DRAM, por lo que es más rápida, pero también más cara y ocupa más espacio.
- **Uso:** Se emplea principalmente en la CMOS de la BIOS y en las memorias caché de CPU y GPU.

Comparación de Transistores por Celda de Bit

Tipo de Memoria	Componentes por Bit	Función del Componente Adicional
SRAM	6 Transistores	Los transistores (formando un <i>flip-flop</i> biestable) mantienen el estado del bit (0 o 1) sin necesidad de refresco constante.
DRAM	1 Transistor y 1 Condensador	El transistor actúa como interruptor y el condensador almacena la carga eléctrica (el estado del bit), la cual debe ser refrescada periódicamente.

¿Por que no RAM/SSD/HDD con SRAM?

- No se usa la SRAM como memoria principal debido a su alto costo y tamaño.

Canales

Los **canales de memoria RAM** son las “autopistas” que conectan el procesador con la memoria, permitiendo el intercambio de datos. Más canales significan mayor ancho de banda y, por tanto, mejor rendimiento, especialmente en tareas intensivas como juegos o edición de vídeo.

- **Single Channel:** Un módulo de RAM activo; menor rendimiento.
- **Dual Channel:** Dos módulos trabajando en paralelo; duplica el ancho de banda.
- **Triple Channel:** Tres módulos funcionando de forma coordinada; mejora el rendimiento respecto a Dual Channel, aunque fue un estándar limitado a algunas plataformas (como Intel X58).
- **Quad Channel:** Cuatro módulos; maximiza el ancho de banda, usado en estaciones de trabajo y servidores.

Hoy en día, **Dual Channel** y **Quad Channel** son los más comunes, mientras que el **Triple Channel** ha caído en desuso.

Frecuencias

Las **frecuencias de la RAM** indican la velocidad a la que la memoria puede leer y escribir datos. Se miden en **MHz** (megahercios) y afectan directamente al rendimiento del sistema.

Características

1. **Frecuencia base:** Indica cuántos ciclos por segundo puede manejar la RAM. Por ejemplo, una memoria de **3200 MHz** puede realizar 3,2 mil millones de ciclos por segundo.
2. **Rendimiento:** Cuanto mayor sea la frecuencia, más rápido puede transferir datos la RAM, mejorando el rendimiento en tareas exigentes.
3. **Latencia:** A mayor frecuencia puede aumentar la latencia, aunque en general las frecuencias más altas compensan con mayor ancho de banda.
4. **Compatibilidad:** La velocidad máxima de la RAM está limitada por la **placa base** y el **procesador**.
5. **Overclocking:** Algunas memorias permiten aumentar su frecuencia por encima de la especificada, lo que puede requerir ajustes en la BIOS/UEFI.

Ejemplo de cálculo de tasa de transferencia / ancho de banda

Supongamos una RAM DDR4 con las siguientes características:

- **Frecuencia de reloj:** 3200 MHz
- **Bus de datos:** 64 bits
- **Número de canales:** 2 (Dual Channel)

$$\text{Ancho de Banda (GB/s)} = \text{Frecuencia (MHz)} \times \text{Ancho de Bus (Bytes)} \times \text{Número de Canales}$$

- Tasa de transferencia (MB/s) = $3200 \text{ MHz} \times 64 \text{ bits} \times 2 \text{ canales} / 8 = 51.200 \text{ MB/s} \Rightarrow 51,2 \text{ GB/s}$

Esto significa que la tasa de transferencia de esta RAM es de **51,2 GB/s**.

Ampliación

⚠ Ampliación

- **CUDIMM (Consumer UDIMM)**: Nueva especificación de memoria RAM DDR5 que mejora la integridad de la señal y permite alcanzar velocidades superiores a DDR5-6400, llegando hasta 9.200 MT/s. Es compatible con plataformas DDR5 actuales y está orientada a equipos de sobremesa de alto rendimiento. Los primeros módulos han sido fabricados por V-Color, con kits de hasta 48 GB y velocidades entre 6.400 y 9.200 MT/s.

Para más información, visita [CUDIMM](#).

- **CAMM2 (Compression Attached Memory Module 2)**: Nueva especificación de memoria RAM diseñada para sistemas de sobremesa y servidores, que ocupa hasta un 60 % menos de espacio que el estándar anterior. Soporta configuración **Dual Channel** en un único módulo, reduce el consumo de energía hasta un 40 % y mejora las latencias.
- **LPCAMM2 (Low Profile CAMM2)**: Variante de CAMM2 orientada a portátiles, con un diseño compacto. Ofrece capacidades de 64 GB, 96 GB y 128 GB según la densidad de la DRAM, y es compatible con los requisitos de eficiencia energética de la Unión Europea.

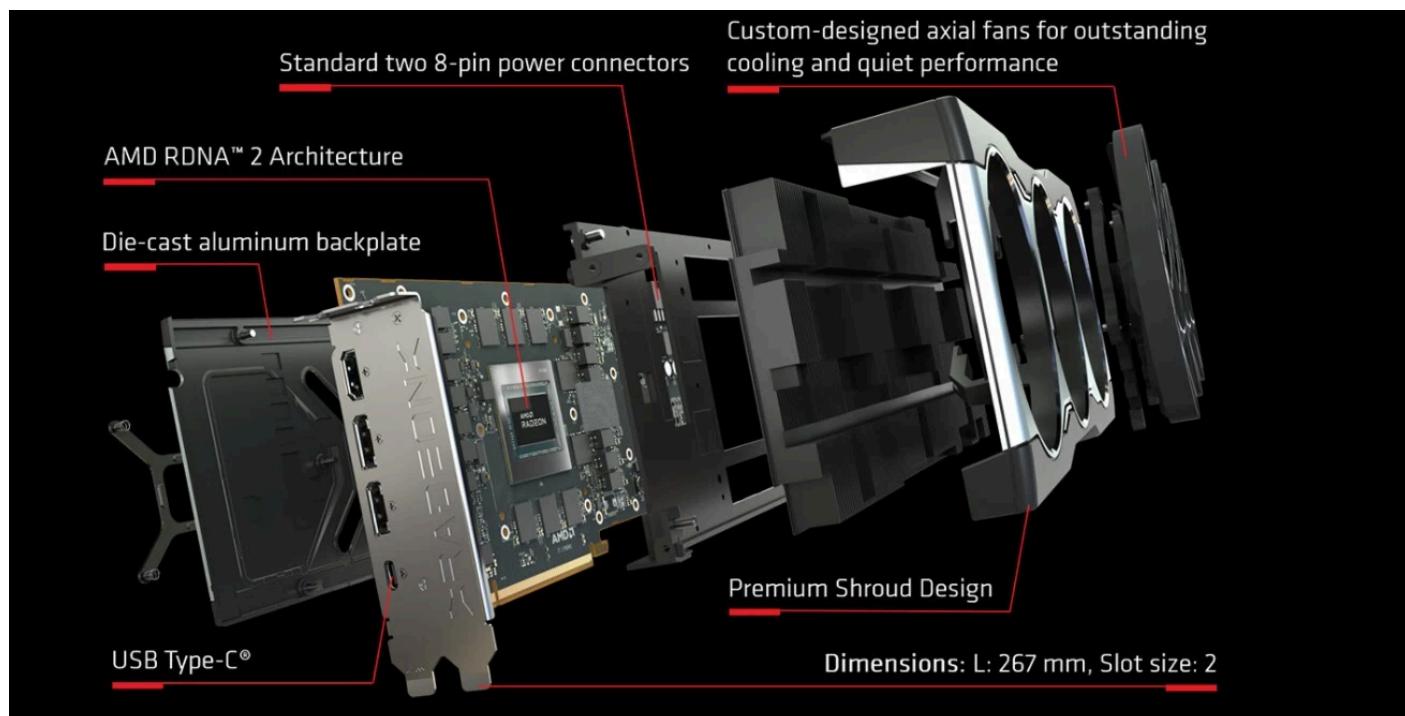
Para más información, visita [CAMM2/LPCAMM2](#).

🎥 Videos

- [¿Cómo influyen la latencia y la frecuencia en la memoria RAM? \(hasta minuto 2:30\)](#).
- [¿Qué es la memoria RAM? | Explicación sencilla \(Nate Gentile\)](#)

GPU

La GPU (**Graphics Processing Unit**) es el procesador dedicado a manejar y acelerar tareas gráficas, como el procesamiento de imágenes, videos y gráficos 3D. Aunque su función principal es renderizar gráficos, también se utiliza en otros tipos de procesamiento paralelo intensivo, como inteligencia artificial y computación científica.



Características clave de una GPU:

- Arquitectura paralela:** A diferencia de la CPU, que está diseñada para procesar unas pocas tareas rápidamente, la GPU está optimizada para ejecutar miles de pequeñas tareas de forma simultánea, ideal para renderizado de gráficos.
- Memoria dedicada (VRAM):** La mayoría de las GPUs tienen su propia memoria RAM (VRAM), que almacena los datos gráficos para acceso rápido. Las tarjetas de gama alta suelen tener más VRAM, mejorando su rendimiento en tareas de alta demanda.
- Cores o núcleos CUDA/Stream:** Las GPUs tienen miles de núcleos más pequeños que los de una CPU, lo que les permite procesar muchas operaciones en paralelo. En Nvidia se llaman núcleos **CUDA** y en AMD **Stream Processors**.
- Uso en gaming:** En los videojuegos, las GPUs son responsables del renderizado de gráficos complejos en tiempo real, como texturas, sombras y luces.
- Uso en tareas de cálculo:** Además de gráficos, las GPUs se utilizan para tareas como **machine learning**, **minería de criptomonedas** y **simulaciones** científicas, ya que pueden manejar grandes volúmenes de datos en paralelo de manera eficiente.

6. Ray Tracing: Las GPUs modernas soportan tecnologías avanzadas como el **ray tracing**, que simula cómo la luz interactúa con los objetos, mejorando la calidad gráfica en juegos y aplicaciones de diseño.

Existen varios tipos de **memoria gráfica** que se utilizan en las **tarjetas gráficas** (GPU). Estas memorias están diseñadas para almacenar datos gráficos como texturas, modelos 3D, y realizar tareas de renderizado de manera rápida y eficiente.



Principales tipos de memoria gráfica:

1. VRAM (Video RAM):

- Es un tipo de memoria que se encuentra en las GPUs y está dedicada al almacenamiento de datos gráficos.
- Funciona como un buffer entre la GPU y la pantalla, proporcionando acceso rápido a los datos visuales.

2. GDDR (Graphics Double Data Rate):

- Es una variante de la memoria DDR, diseñada específicamente para tarjetas gráficas.
- **Versiones comunes:**
 - **GDDR6:** El estándar actual en muchas GPUs modernas, con mayor rendimiento y eficiencia energética que GDDR5.

- **GDDR6X:** Utilizada en algunas GPUs de gama alta, como la Nvidia RTX 3000, ofrece mayor velocidad y rendimiento.

3. HBM (High Bandwidth Memory):

- Es un tipo de memoria de alto ancho de banda y baja latencia, diseñada para GPUs de alto rendimiento.
- **HBM2:** Versión mejorada que ofrece aún más ancho de banda, usada en GPUs de estaciones de trabajo y algunos modelos de gama alta como las series Radeon de AMD.

4. DDR/DDR2/DDR3/DDR4/DDR5/LPDDR(Low Power DDR):

- En los procesadores que incorporan la unidad gráfica, se usa la del sistema.

Conectores de alimentación para tarjetas gráficas

1. Conector PCIe de 6 pines:

- Proporciona hasta **75W**.
- Usado en tarjetas gráficas de gama media.

2. Conector PCIe de 8 pines:

- Proporciona hasta **150W**.
- Común en tarjetas gráficas de gama alta.

3. Conector PCIe de 12 pines:

- Introducido por Nvidia para las RTX 3000.
- Proporciona hasta **300W**.

4. Conector PCIe de 16 pines (12+4 pines):

- Usado en GPUs recientes como las RTX 4000.
- Proporciona hasta **600W**.



actividad

Practicum II

Almacenamiento Local

Disco Duro (HDD) vs Unidad de Estado Sólido (SSD)

Los **discos duros (HDD)** y las **unidades de estado sólido (SSD)** son dos tipos de almacenamiento que cumplen la misma función principal: **guardar y recuperar datos**. Sin embargo, sus características y funcionamiento son muy diferentes, lo que afecta directamente al rendimiento, la durabilidad y el coste. A continuación se presenta una comparativa de sus diferencias más relevantes:

Característica	Disco Duro (HDD)	Unidad de Estado Sólido (SSD)
Tecnología	Utiliza platos magnéticos giratorios y un cabezal lector/escritor que se mueve físicamente para acceder a los datos.	Utiliza memoria flash NAND, lo que permite leer y escribir datos de forma electrónica sin piezas móviles.
Velocidad de Lectura/Escritura	Menor velocidad de lectura y escritura debido a las limitaciones mecánicas.	Velocidad significativamente superior debido a la ausencia de partes móviles y tiempos de acceso más rápidos.
Tiempo de Arranque	Más lento (segundos) debido al tiempo necesario para que los platos giren a la velocidad adecuada.	Más rápido (milisegundos), ideal para tiempos de arranque casi instantáneos.
Durabilidad y Resistencia	Mayor riesgo de daños físicos por golpes y vibraciones debido a sus partes móviles.	Resistente a golpes y vibraciones, ya que no tiene partes móviles.
Ruido y Temperatura	Produce ruido durante su funcionamiento y genera más calor.	Sin ruido y genera menos calor durante su operación.
Capacidad de Almacenamiento	Disponible en mayores capacidades (hasta 20 TB o más), ideal para almacenar grandes cantidades de datos.	Menor capacidad a un precio accesible (generalmente de 500 GB a 2 TB en el mercado común).
Precio	Más económico por GB de almacenamiento.	Más caro por GB de almacenamiento debido a la tecnología avanzada.
Consumo de Energía	Mayor consumo de energía debido al motor y a las piezas móviles.	Menor consumo de energía, ideal para portátiles y dispositivos móviles.

Característica	Disco Duro (HDD)	Unidad de Estado Sólido (SSD)
Tiempo de Vida Útil	Larga vida útil con múltiples ciclos de lectura y escritura, pero susceptible al desgaste mecánico.	Vida útil limitada por el número de ciclos de escritura, aunque mejora con cada generación de NAND.
Uso Ideal	Almacenamiento de datos grandes a bajo coste, como archivos multimedia, copias de seguridad o servidores de archivos.	Sistemas operativos, aplicaciones y juegos, donde la velocidad y tiempos de carga son cruciales.
Peso y Tamaño	Mayor tamaño y peso, especialmente en discos de alta capacidad.	Más ligero y compacto, adecuado para equipos portátiles y ultrabooks.

Red

1. Discos duros externos:

- Dispositivos de almacenamiento portátiles que se conectan al sistema mediante puertos como USB o Thunderbolt. Son ideales para hacer copias de seguridad, transferir datos y aumentar la capacidad de almacenamiento.

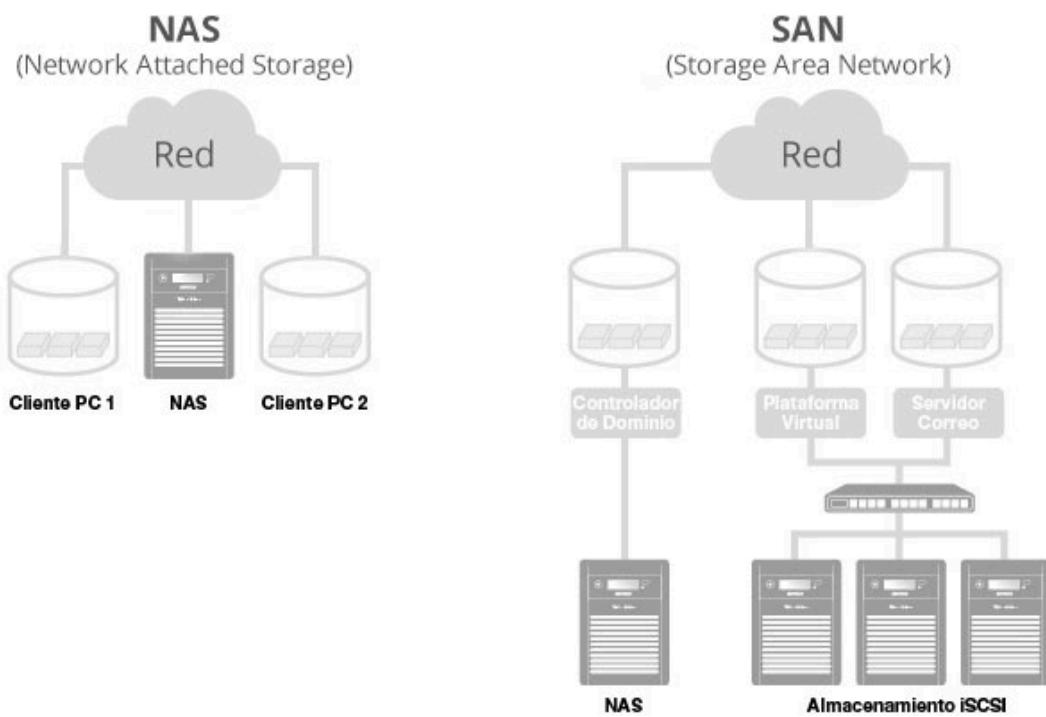
2. Sistemas NAS (Network Attached Storage):

- Almacenamiento conectado a la red. Un NAS permite a varios dispositivos acceder a archivos centralizados a través de una red. Marcas comunes como Synology o QNAP ofrecen soluciones para uso doméstico o empresarial.



3. Sistemas SAN (Storage Area Network):

- Una SAN es una red de alta velocidad que conecta múltiples dispositivos de almacenamiento con servidores, proporcionando acceso a bloques de datos. Se utiliza en entornos empresariales para grandes volúmenes de datos.



4. Dispositivos ópticos y cinta:

- Incluye medios como CD, DVD, Blu-ray y cintas magnéticas, que se utilizan para almacenamiento de datos a largo plazo o copias de seguridad. Aunque menos comunes hoy en día, siguen siendo una opción



Financiado por
la Unión Europea



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia



GENERALITAT
VALENCIANA
Consejería de Educación,
Universidades y Empleo



FP CV
Formación Profesional
Conselleria d'Ensenyament



GVA NEXT
Fondos Next Generation
en la Comunitat Valenciana



viable para almacenamiento offline y seguro.

88 Ampliació

NAS VS SAN

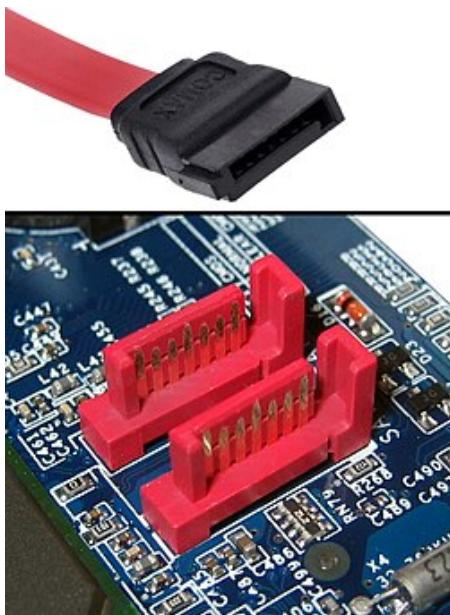
Interfaces y Conectores

Interfaces de almacenamiento

Una **interfaz** es el punto de conexión y comunicación entre diferentes componentes de un sistema informático, como dispositivos de hardware o periféricos, que permite el intercambio de información y la interoperabilidad. En un PC, las interfaces pueden ser **físicas (puertos USB, SATA, PCIe)** o **lógicas (drivers, protocolos)** y facilitan la interacción y el funcionamiento conjunto de los diferentes elementos del sistema.

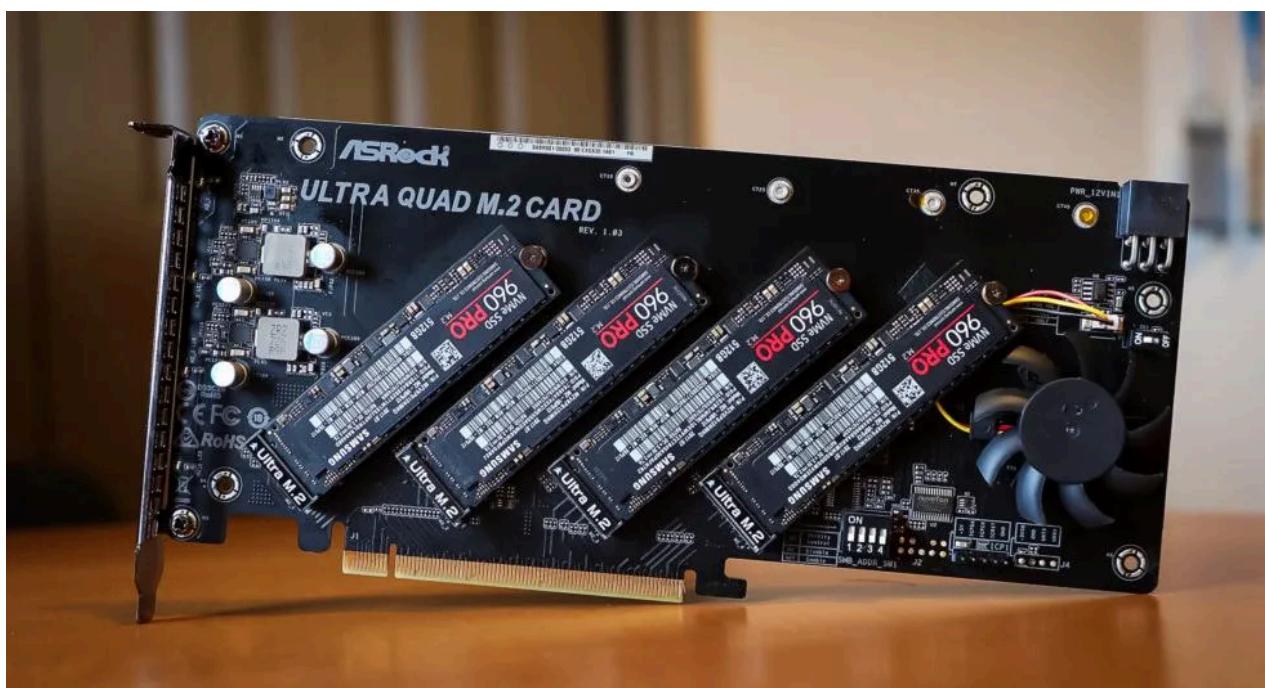
1. SATA (Serial ATA):

- Utilizada principalmente para conectar discos duros (HDD), unidades de estado sólido (SSD) y unidades ópticas (CD/DVD).
- SATA III: Hasta 6.0 Gbps (600 MB/s), que es el estándar más común hoy en día.



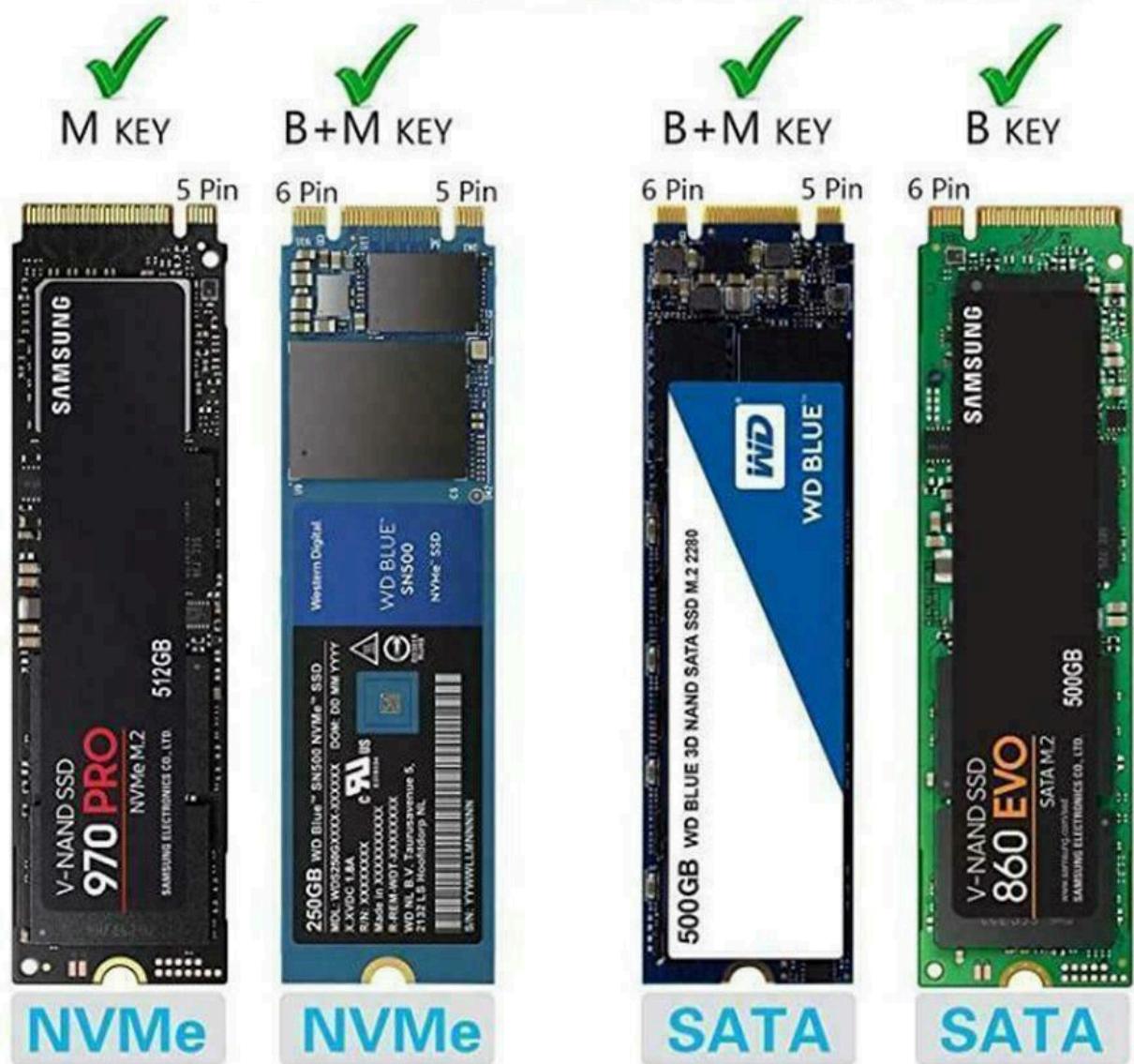
2. PCI-Express (PCIe):

- Interfaz de alta velocidad para conectar tarjetas gráficas (GPU), SSDs NVMe, tarjetas de red y otros periféricos de alto rendimiento.



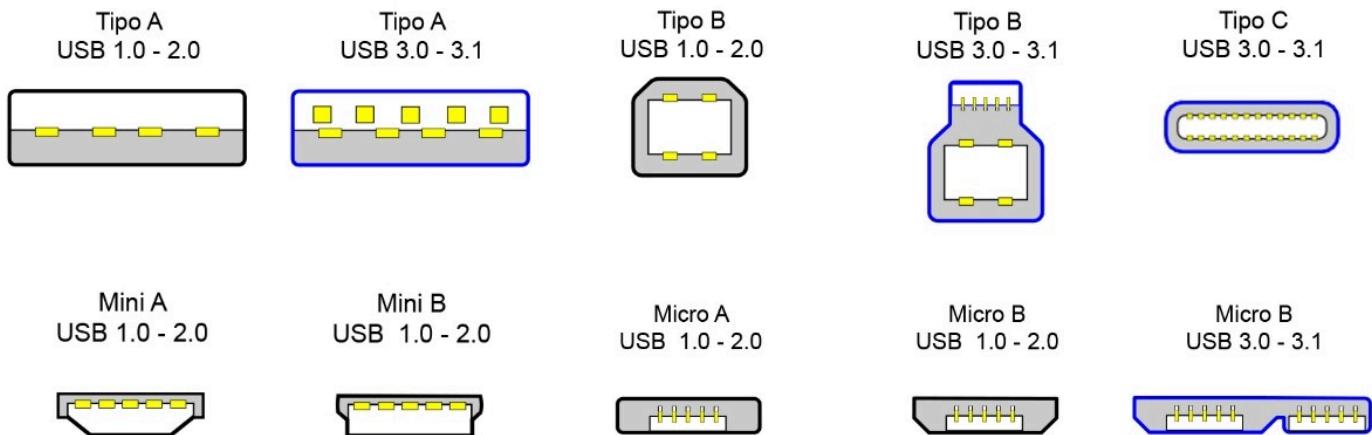
- **M.2:**

- Los SSDs con formato NVMe (Non-Volatile Memory Express) que usan M.2 alcanzan velocidades de hasta 32 Gbps (4 GB/s) por PCIe.
- Tamaños físicos: Los módulos M.2 vienen en varios tamaños, como 2242, 2260, 2280, donde los dos primeros dígitos indican el ancho (22 mm) y los últimos el largo (42, 60, 80 mm). El tamaño más común es 2280.
- Tipos de conectores: Hay varios tipos de conectores M.2, los más comunes son B key y M key, o una combinación de ambos (B+M). Estos definen cuántas pistas PCIe están disponibles y si el dispositivo soporta SATA, PCIe o ambos.



4. USB (Universal Serial Bus):

- Se utiliza para una amplia variedad de dispositivos como ratones, teclados, discos duros externos, memorias USB, impresoras, etc. Tiene varias versiones: USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1, USB-C.
- Listado de los principales tipos de conectores USB



Interfaces de vídeo con sus velocidades (últimas versiones)

1. HDMI (High-Definition Multimedia Interface):

- Interfaz para la transmisión de audio y vídeo de alta definición, usada en monitores, televisores y proyectores.
- **HDMI 2.1:** Soporta un ancho de banda de hasta **48 Gbps**, con resoluciones de hasta **8K a 60 Hz** o **4K a 120 Hz**.

2. DisplayPort:

- Similar a HDMI, pero diseñada específicamente para monitores de alta resolución y frecuencia de refresco.
- **DisplayPort 2.0:** Ofrece un ancho de banda de hasta **77,4 Gbps**, con resoluciones de hasta **16K a 60 Hz** o **8K a 120 Hz**.

3. Thunderbolt:

- Interfaz de alta velocidad que combina la tecnología PCIe y DisplayPort, utilizada para la transferencia de datos, vídeo y energía a través de un solo cable.
- **Thunderbolt 4:** Ofrece un ancho de banda de hasta **40 Gbps**, soportando conexiones de múltiples pantallas 4K o una sola pantalla 8K.

4. DVI (Digital Visual Interface):

- Usada para conectar monitores, especialmente en equipos más antiguos.

- **DVI Dual-Link:** Soporta resoluciones de hasta **2560 x 1600 píxeles** con una velocidad máxima de **7,92 Gbps**.

5. VGA (Video Graphics Array):

- Conector analógico utilizado para monitores en ordenadores más antiguos.
- Resoluciones de hasta **2048 x 1536 píxeles** a **85 Hz** en sus versiones más avanzadas.

Otros

1. Audio Jack (3.5mm):

- Para conectar auriculares, altavoces o micrófonos.

2. PS/2:

- Conector más antiguo utilizado para teclados y ratones.

3. Ethernet (RJ-45):

- Puerto para conectarse a redes mediante cable Ethernet, proporcionando acceso a Internet o a redes locales.
- **Ethernet 10G (10 Gigabit):** Soporta velocidades de hasta **10 Gbps**.

actividad

- Busca información sobre GPMI. ¿conector o interfaz?
- Practicum III

RAID

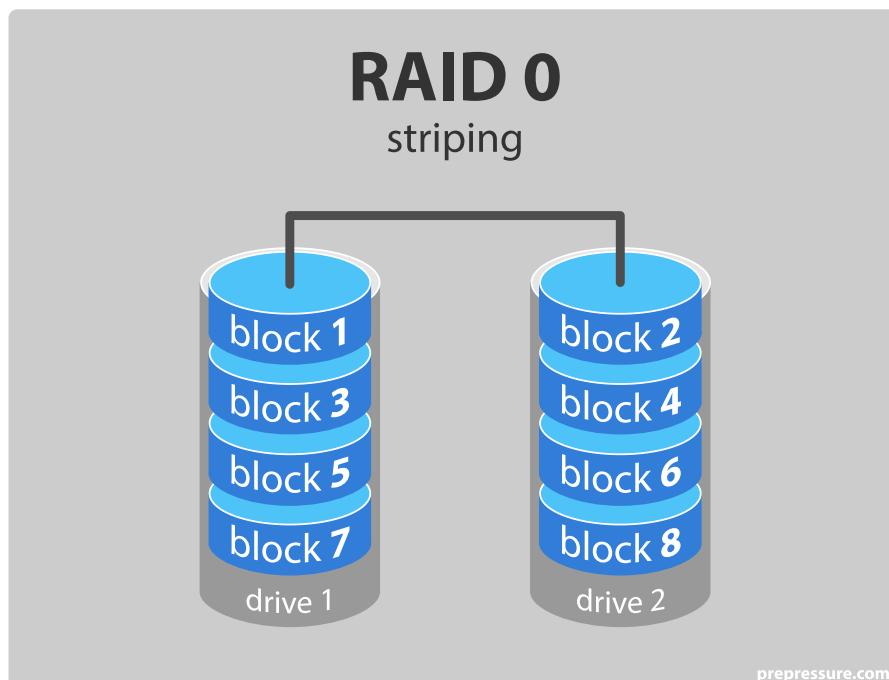
RAID (Redundant Array of Independent Disks) es una tecnología que permite combinar varios discos duros en una única unidad lógica para mejorar la **tolerancia a fallos**, el **rendimiento**, o ambas. RAID puede configurarse a través de hardware dedicado o mediante software, y se usa comúnmente en servidores, estaciones de trabajo y sistemas de almacenamiento masivo.

Principales niveles de RAID y ejemplos típicos:

1. RAID 0 (Striping)

RAID 0 distribuye los datos equitativamente entre dos o más discos sin redundancia. Ofrece **mejores velocidades de lectura y escritura**, pero si uno de los discos falla, se pierden todos los datos, ya que no hay tolerancia a fallos.

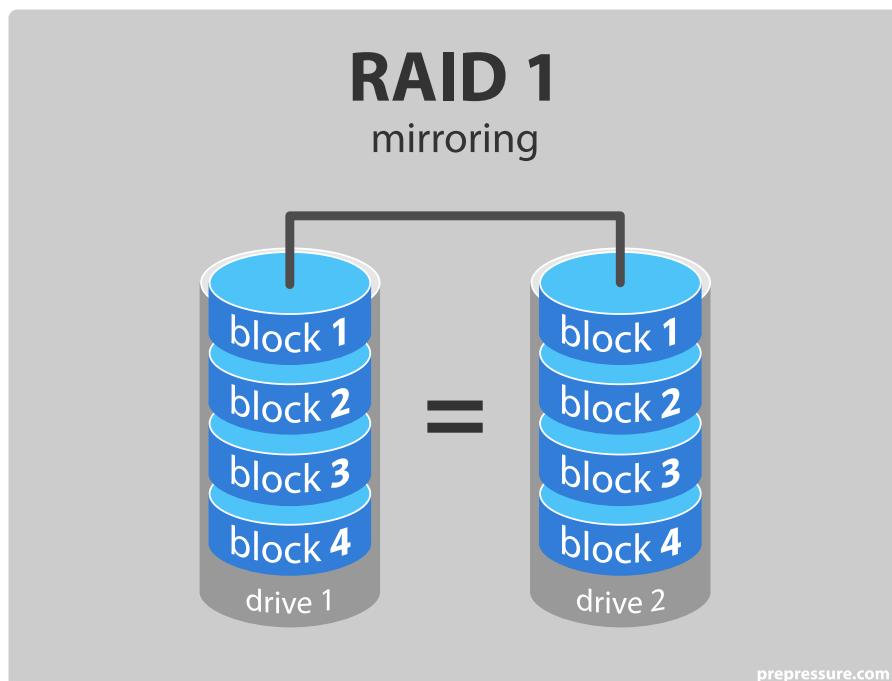
- **Ventaja:** Velocidad de acceso incrementada.
- **Desventaja:** No hay redundancia; si falla un disco, los datos se pierden.
- **Uso típico:** Gaming, edición de video, cuando la velocidad es prioritaria y la pérdida de datos no es crítica.



2. RAID 1 (Mirroring)

RAID 1 duplica los datos en dos o más discos. Si uno de los discos falla, los datos pueden recuperarse de los discos restantes. Este nivel de RAID ofrece una **alta disponibilidad** de los datos, pero el espacio de almacenamiento es la mitad del total, ya que todo se duplica.

- **Ventaja:** Alta tolerancia a fallos; si un disco falla, los datos aún están seguros.
- **Desventaja:** No mejora el rendimiento; solo duplica los datos.
- **Uso típico:** Servidores donde la seguridad de los datos es esencial (por ejemplo, bases de datos).



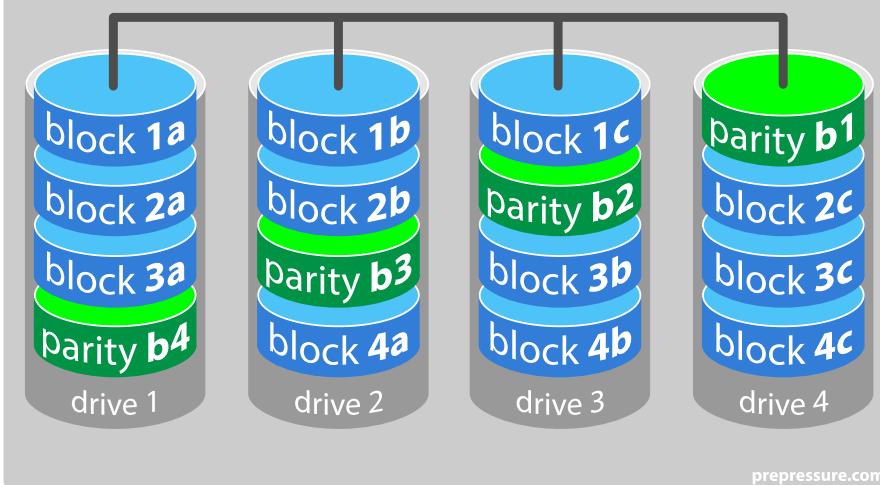
3. RAID 5 (Striping with Parity)

RAID 5 utiliza **striping** junto con **paridad**, distribuyendo los datos y la información de paridad entre tres o más discos. Si un disco falla, los datos se pueden reconstruir utilizando la información de paridad almacenada en los discos restantes. RAID 5 proporciona un equilibrio entre **rendimiento, capacidad y redundancia**.

- **Ventaja:** Tolerancia a fallos; mayor rendimiento de lectura y escritura.
- **Desventaja:** Se pierde el equivalente al espacio de un disco para almacenar la paridad.
- **Uso típico:** Servidores de archivo y sistemas NAS donde se requieren tanto velocidad como redundancia.

RAID 5

striping with parity across drives



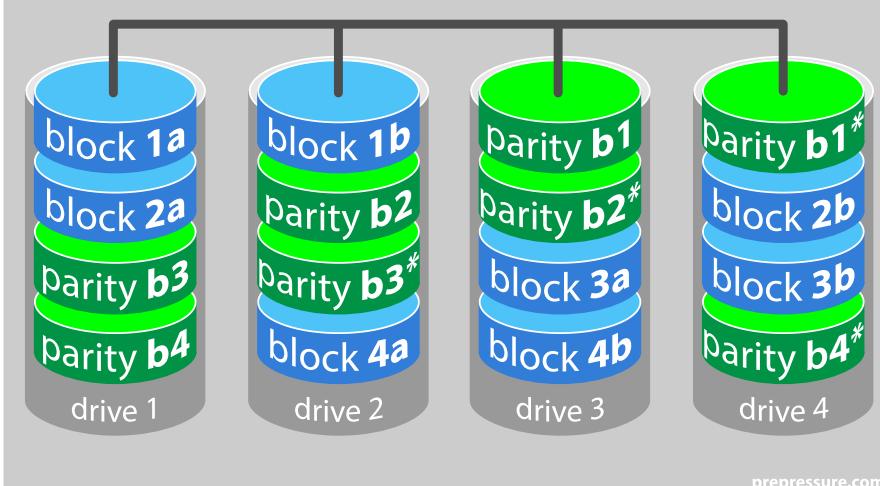
4. RAID 6 (Striping with Double Parity)

RAID 6 es similar a RAID 5, pero almacena **dos bloques de paridad** en lugar de uno, lo que permite la **falla de hasta dos discos** sin pérdida de datos. Esto mejora la seguridad, pero a costa de un poco de rendimiento adicional.

- **Ventaja:** Mayor tolerancia a fallos que RAID 5; puede soportar la pérdida de dos discos.
- **Desventaja:** Menor rendimiento en escritura y mayor sobrecarga de almacenamiento.
- **Uso típico:** Sistemas empresariales críticos donde la redundancia es crucial.

RAID 6

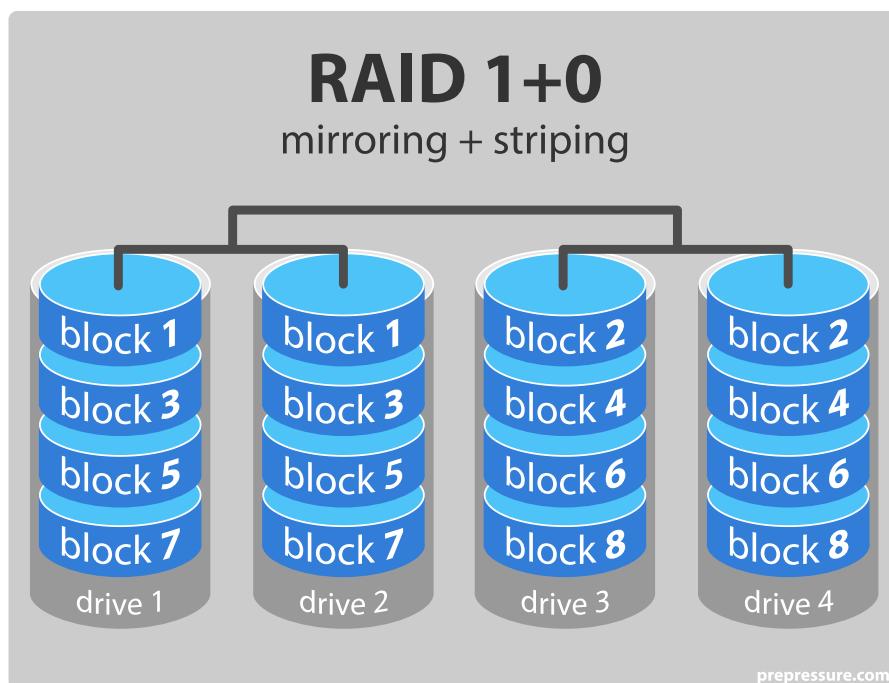
striping with dual parity across drives



5. RAID 10 (1+0, Mirroring + Striping)

RAID 10 combina las características de RAID 1 y RAID 0. Primero, los datos se duplican (RAID 1) y luego se dividen (RAID 0). Este nivel proporciona un **equilibrio óptimo entre redundancia y rendimiento**, pero requiere al menos cuatro discos y pierde el 50% del espacio de almacenamiento total debido a la duplicación.

- **Ventaja:** Alta velocidad y redundancia; puede soportar múltiples fallos de discos.
- **Desventaja:** Alto coste debido a la duplicación de datos.
- **Uso típico:** Bases de datos transaccionales, aplicaciones que requieren alto rendimiento y disponibilidad.



Cálculo de paridad en RAID 5

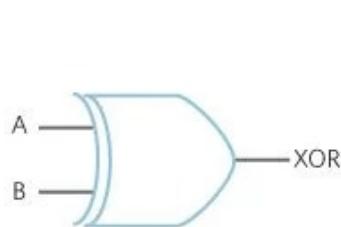
Supongamos que tenemos tres discos en un RAID 5 (Disco A, Disco B y Disco C). Los datos se distribuyen de la siguiente manera:

- **Bloque de datos en Disco A:** 1010
- **Bloque de datos en Disco B:** 1100
- **Paridad almacenada en Disco C:** 0110 (resultado de 1010 XOR 1100)

Si el **Disco A** falla, se puede calcular el contenido perdido aplicando XOR a los bloques del Disco B y la paridad en el Disco C:

- **Recuperación de Disco A:** 1100 XOR 0110 = 1010 (datos originales del Disco A)

$$X = A \oplus B$$



A	B	XOR
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

ⓘ Ejercicio

1. Calcula los bloques de paridad

Disco 0	Disco 1	Disco 2	Disco 3
1A2	3C4	5E6	780
F00	A1B	C3D	926

2. Simulación de fallo de disco:

- 1A2 XOR 5E6 XOR 780 = **3C4** (1A2 XOR 5E6 XOR 780 = 3C4)
- F00 XOR C3D XOR 926 = **A1B** (F00 XOR C3D XOR 926 = A1B)

Detalle

- **0001 1010 0010** (1A2)
0101 1110 0110 (5E6)
0111 1000 0000 (780)

0011 1100 0100 = 3C4

Otros Componentes

Monitor

Tipos

1. Monitores LCD (Liquid Crystal Display):

- Son los más comunes y utilizan tecnología de cristal líquido.
- Son ligeros y consumen menos energía en comparación con los monitores CRT.
- Ofrecen buena calidad de imagen y son ideales para el uso diario.

2. Monitores LED (Light Emitting Diode):

- Son un tipo de monitor LCD que utiliza diodos emisores de luz para iluminar la pantalla.
- Proporcionan colores más brillantes y mejor contraste.
- Son más delgados y eficientes energéticamente.

3. Monitores OLED (Organic Light Emitting Diode):

- Son un tipo de monitor que utiliza diodos orgánicos emisores de luz en cada píxel, eliminando la necesidad de una retroiluminación.
- Ofrecen negros más profundos y un contraste infinito, ya que cada píxel puede apagarse completamente.
- Son más delgados, ligeros y proporcionan colores más vivos, manteniendo la calidad de imagen desde cualquier ángulo de visión.

Resolución

La resolución se refiere a la cantidad de píxeles que puede mostrar un monitor, y se mide en píxeles (horizontal x vertical). Algunas resoluciones comunes son:

- **HD (1280 x 720)**: Buena para uso general.
- **Full HD (1920 x 1080)**: Ideal para juegos y películas, ofreciendo una imagen clara y nítida.
- **4K (3840 x 2160)**: Alta definición que proporciona detalles impresionantes, aunque requiere un hardware más potente.

Estudio científico

El artículo de PC Gamer informa sobre una nueva investigación sobre la visión humana (realizada por investigadores de la Universidad de Cambridge y Meta Reality Labs) que valida el valor de los monitores de PC de muy alta resolución, hasta 16K. El resumen de los puntos clave es el siguiente:

- Validación de Alta Resolución: La investigación sugiere que los monitores de alta densidad de píxeles (DPI), incluso más allá del 4K o 8K, son beneficiosos y no un simple truco publicitario.
- Nueva Acuidad Visual: El estudio, publicado en Nature, determinó que la agudeza visual humana es mayor de lo que se creía anteriormente, alcanzando los 94 píxeles por grado (ppd) para la visión acromática foveal (la parte central y más nítida del campo visual) (Abel et al., 2020).
- Factores Clave: La utilidad de una alta resolución depende totalmente de la distancia de visualización y el tamaño de la pantalla.
- Calculadora de Resolución: Los investigadores han creado una calculadora de resolución de pantalla que permite a los usuarios determinar si pueden percibir la diferencia de píxeles en su monitor o televisor actual o propuesto, basándose en la distancia a la que se sientan.
- Ejemplos de TV (Larga Distancia):
 - Para un televisor de 50 pulgadas visto a tres metros de distancia, el límite de la visión humana es de alrededor de 1440p. Las resoluciones 4K u 8K serían un desperdicio en estas condiciones.
 - Para notar la diferencia con 4K en un televisor, se necesitaría una pantalla de al menos 60 pulgadas a esa misma distancia (tres metros), o acercarse a dos metros para una pantalla de 50 pulgadas.
- Ejemplos de Monitores de PC (Corta Distancia):
 - Para los usuarios de PC, que suelen sentarse a unos 40 cm de la pantalla, el beneficio de la alta resolución es evidente.
 - El estudio indica que, a una distancia de visualización típica de PC, los usuarios podrían llegar hasta la resolución de 16K con pantallas de 30 a 40 pulgadas y aun así notar la diferencia en la calidad de la imagen. Referencias Abel, J. T., Ouillette, P., Williams, C. L., Blau, J., Cheng, J., Yao, K., Lee, W. Y., Cornish, T. C., Balis, U. G. J., & McClintock, D. S. (2020). Display Characteristics and Their Impact on Digital Pathology: A Current Review of Pathologists' Future "Microscope". Journal of Pathology Informatics, 11(1), 23. https://doi.org/10.4103/jpi.jpi_38_20

Tasa de Refresco

La tasa de refresco, medida en Hertz (Hz), indica cuántas veces por segundo se actualiza la imagen en la pantalla. Una mayor tasa de refresco puede ofrecer una experiencia más fluida, especialmente en juegos.

- **60 Hz**: Adecuado para uso general.
- **144 Hz o más**: Recomendado para jugadores que buscan una experiencia más fluida.

Conexiones

- **HDMI**: Conexión digital que transmite audio y video de alta calidad.
 - Soporta resoluciones hasta 4K y HDR.
- **DisplayPort**: Similar a HDMI, pero con soporte para múltiples monitores.

- Ideal para configuraciones de juegos y estaciones de trabajo.
- **DVI:** Conexión digital que puede transmitir video de alta calidad, pero sin audio.
- **VGA:** Conexión analógica más antigua, que está en desuso.

Altavoces

- **Altavoces estéreo (2.0):** Dos altavoces (izquierda y derecha) para sonido básico.
- **Altavoces 2.1:** Dos altavoces y un subwoofer para mejorar los graves.
- **Altavoces 5.1 o superiores:** Sistemas envolventes para una experiencia más inmersiva, ideales para cine o juegos.

La conexión de los altavoces puede ser a través de cables (jack de 3.5 mm, RCA), óptica o inalámbrica (Bluetooth).

Problemas y monitoreo

El **monitoreo de un PC** implica la supervisión del rendimiento y el estado de varios componentes para asegurar su buen funcionamiento. A continuación se presentan los principales aspectos que se monitorean:

1. **Temperatura del sistema:** Controlar las temperaturas de la CPU, GPU y otros componentes para evitar el sobrecalentamiento.
2. **Uso de la CPU:** Verificar cuánta carga tiene el procesador durante tareas intensivas o inactivas.
3. **Memoria RAM:** Monitorear la cantidad de RAM utilizada en tiempo real, asegurándose de que no haya sobrecargas.
4. **Uso del disco:** Controlar el rendimiento y el estado de los discos duros o SSD, como el espacio disponible y la velocidad de lectura/escritura.
5. **Velocidades de los ventiladores:** Asegurarse de que los ventiladores funcionen correctamente para mantener las temperaturas bajo control.
6. **Consumo de energía:** Verificar cuánta energía está consumiendo el sistema.

El monitoreo se puede realizar mediante software especializado, como **HWMonitor**, **MSI Afterburner** o **Task Manager** (Administrador de tareas en Windows), que permiten visualizar todos estos datos en tiempo real. Esto es crucial para mantener la estabilidad del sistema, prevenir fallos y optimizar el rendimiento en tareas intensivas, como juegos o edición de vídeo.

Administrador de Sistemas



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia



Software

Enlace

Open Hardware Monitor <https://openhardwaremonitor.org/>

AIDA64 <https://www.aida64.com/>

HWiINFO <https://www.hwinfo.com/>

NETDATA <https://www.netdata.cloud>

Ampliación

[¿Cómo funciona un PC y qué hace cada pieza? | Componentes del ordenador explicados \(Nate Gentile\)](#)

Tipos de Redes y Topologías

Connection with the curriculum

RA: 1 - CE: e, f, g

1. Tipos de redes

Las redes se clasifican según el **ámbito de aplicación** y el **medio de transmisión** utilizado.

Clasificación según el ámbito de aplicación:

1. PAN (Personal Area Network):

- Redes de corto alcance, utilizadas para conectar dispositivos personales como teléfonos móviles, ordenadores y periféricos.
- Ejemplos: Bluetooth, NFC.

2. LAN (Local Area Network):

- Redes de área local, usadas en oficinas, escuelas o viviendas para conectar ordenadores y compartir recursos.
- Se pueden segmentar en subredes.
- Medio de transmisión: Cableado (cobre, fibra óptica) y sin cables (Wi-Fi).

3. MAN (Metropolitan Area Network):

- Redes que conectan varias LAN dentro de una ciudad o campus universitario.
- Medio de transmisión: Fibra óptica, WiMAX.

4. WAN (Wide Area Network):

- Redes que abarcan grandes distancias, como países o continentes.
- Conectan múltiples LAN y MAN utilizando enlaces de larga distancia (satélites, redes telefónicas).
- Ejemplo: Internet.

Clasificación según el nivel de privacidad:

- **Públicas:** Acceso abierto para cualquier usuario, como las redes de Wi-Fi abiertas en lugares públicos.
- **Privadas:** Redes protegidas por contraseñas, sólo accesibles para usuarios autorizados.
- **Semipúblicas:** Acceso controlado, como redes de empresas con invitaciones externas.

Clasificación según el tipo de conexión:

- **Punto a punto (Point-to-Point):** Comunicación directa entre dos dispositivos.
- **Difusión (Broadcast):** Un dispositivo envía datos a todos los demás dispositivos de la red.
- **Punto a multipunto (Point-to-Multipoint):** Un nodo se comunica con múltiples nodos receptores.

2. Topologías de red

Las topologías describen cómo se conectan físicamente y lógicamente los dispositivos en una red.

1. Topología estrella:

- Todos los dispositivos están conectados a un nodo central.
- Ventaja: Alta tolerancia a fallos (excepto en el nodo central).
- Desventaja: Si el nodo central falla, toda la red deja de funcionar.

2. Topología anillo:

- Los dispositivos están conectados en un bucle cerrado. Cada uno se conecta al siguiente y el último al primero.
- Ventaja: Flujo de datos ordenado y predecible.
- Desventaja: Si un dispositivo falla, la red se ve interrumpida.

3. Topología bus:

- Todos los dispositivos comparten un único canal de comunicación.
- Ventaja: Fácil de implementar y económica.
- Desventaja: El tráfico de la red puede generar colisiones, disminuyendo la velocidad.

4. Topología malla:

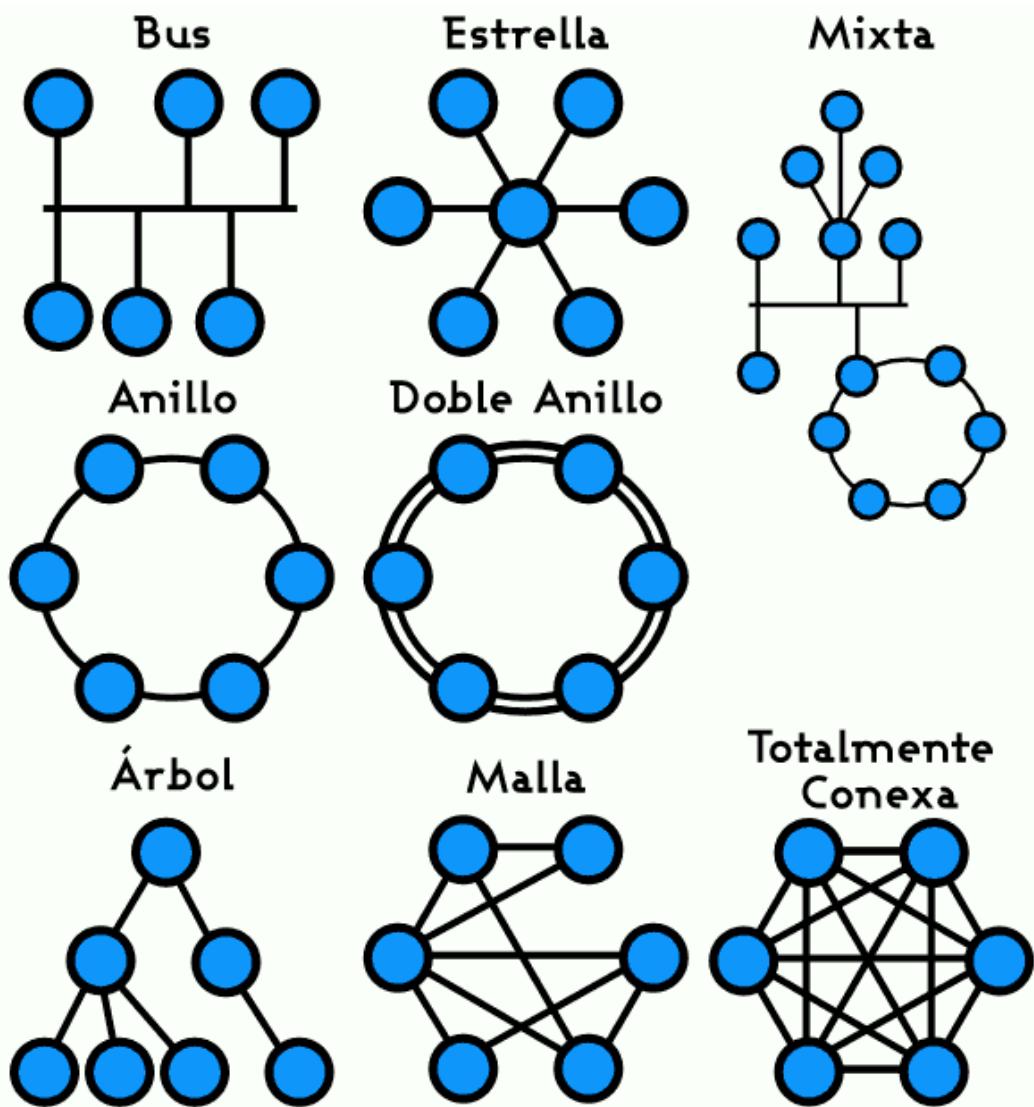
- Todos los dispositivos están interconectados entre sí.
- Ventaja: Alta tolerancia a fallos y mayor redundancia.
- Desventaja: Requiere gran cantidad de cables y conexiones, lo que aumenta el costo.

5. Topología árbol:

- Estructura jerárquica que combina la topología en estrella y la topología en bus.
- Ventaja: Organización jerárquica y fácil escalabilidad.
- Desventaja: Si un enlace central falla, la conexión de los nodos descendientes también se ve afectada.

6. Topología híbrida:

- Combinación de dos o más topologías. Ofrece flexibilidad para redes complejas.



Componentes y Protocolos

1. Componentes de una red informática

1. Dispositivos de interconexión:

- **Switch:** Dispositivo de capa 2 que distribuye los paquetes de datos dentro de la misma red según direcciones MAC.
- **Router:** Opera en la capa 3 y conecta diferentes redes, dirigiendo el tráfico entre ellas mediante direcciones IP.
- **Hub:** Funciona en la capa 1, retransmitiendo paquetes a todos los dispositivos conectados sin filtrar.
- **Bridge:** Conecta dos segmentos de red y filtra el tráfico según direcciones MAC para mejorar el rendimiento.
- **Patch Panel:** Panel de conexiones que organiza y distribuye cables de red en instalaciones estructuradas. No procesa datos, solo facilita la conexión física.

2. Servidores:

- Proporcionan servicios a la red, como almacenamiento, correo electrónico, bases de datos.
- Ejemplos: Servidor web, servidor de archivos.

3. Clientes:

- Dispositivos que acceden a los recursos proporcionados por los servidores.
- Ejemplos: Ordenadores, teléfonos móviles, tabletas.

4. Medios de transmisión:

- **Cableado de cobre (UTP/FTP):** Utilizado en redes LAN.

U/FTP Pantalla de aluminio en los pares



F/FTP Pantalla de aluminio en los pares
y en el cable



S/FTP Pantalla de aluminio en los pares
y malla de aluminio en el cable



F/UTP Pantalla de aluminio en el cable



SF/UTP Pantalla y malla de aluminio
en el cable



Figura: Apantallamiento de cables

Figura: RJ45 para
cable UTP sin
pantalla



Figura: RJ45 para
cables con blindaje

- **Fibra óptica (monomodo, multimodo):** Transmisión de datos a alta velocidad y largas distancias.
- **Inalámbricos (Wi-Fi, Bluetooth, WiMAX):** Comunicaciones sin cables para LAN y MAN.

1. Periféricos de red:

- Dispositivos como impresoras en red, escáneres y unidades de almacenamiento en red (NAS).

2. Protocolos de red

Los protocolos definen cómo se comunican los dispositivos en una red.

1. Protocolos de capa de red:

- **IP (Internet Protocol):** Direccionamiento y enrutamiento de datos.
- **ICMP (Internet Control Message Protocol):** Informes de errores y control de la red.

2. Protocolos de capa de transporte:

- **TCP (Transmission Control Protocol):** Protocolo orientado a la conexión para garantizar la entrega de datos.
- **UDP (User Datagram Protocol):** Protocolo sin conexión, más rápido pero sin garantía de entrega.

3. Protocolos de capa de aplicación:

- **HTTP (HyperText Transfer Protocol):** Transferencia de páginas web.
- **FTP (File Transfer Protocol):** Transferencia de archivos.

- **SMTP (Simple Mail Transfer Protocol):** Envío de correo electrónico.
- **DNS (Domain Name System):** Resolución de nombres de dominio a direcciones IP.

4. Protocolos de seguridad:

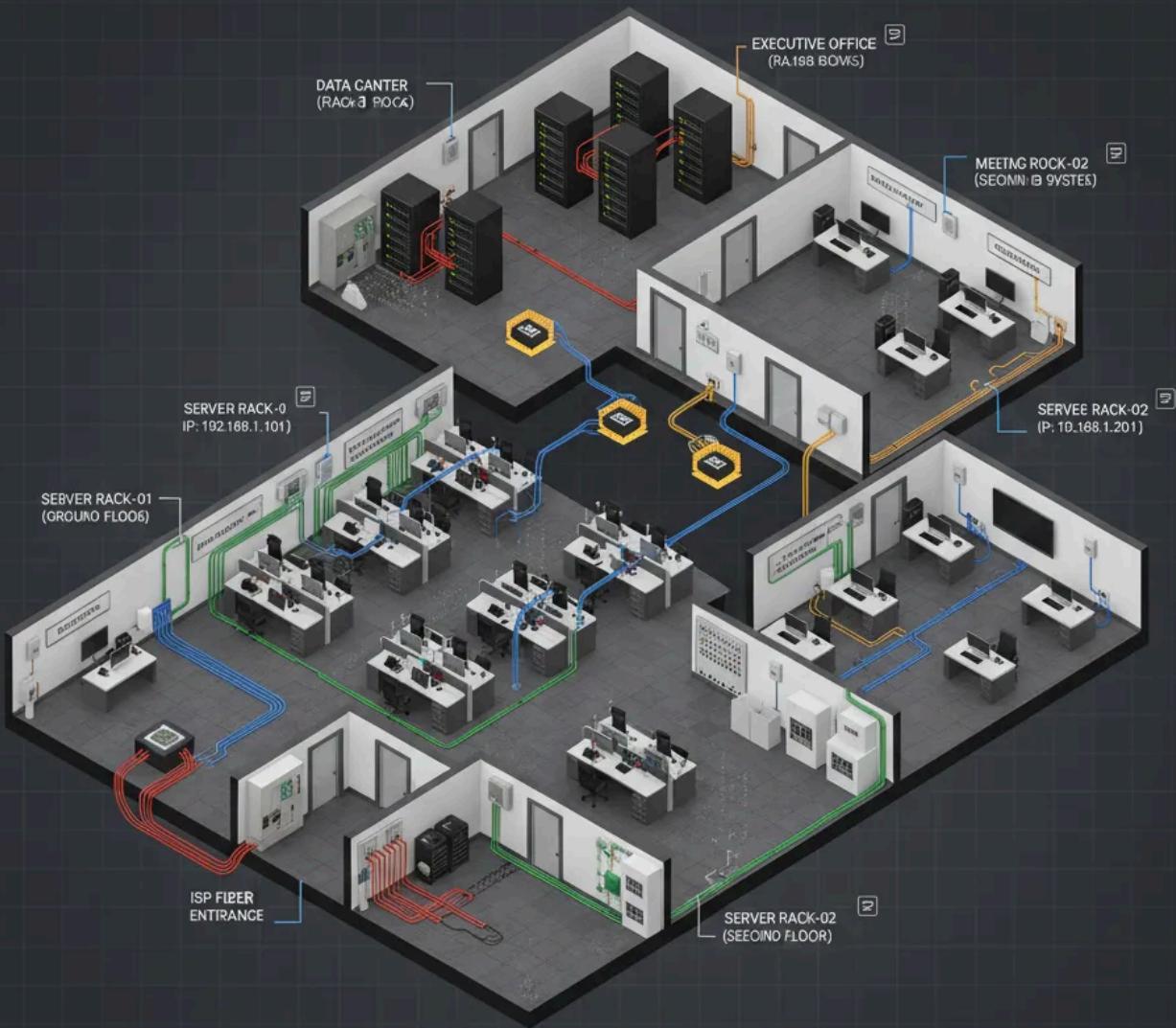
- **WEP, WPA, WPA2, WPA3:** Protocolos de cifrado para proteger redes inalámbricas.

3. Mapas físicos y lógicos

1. Mapas físicos:

- Representan la disposición de los dispositivos y el cableado físico de la red.
- Ejemplo: Un diagrama que muestra la ubicación de los ordenadores, servidores y cables en un edificio.

GLOBALNET OFFICE - PHYSICAL NETWORK MAP



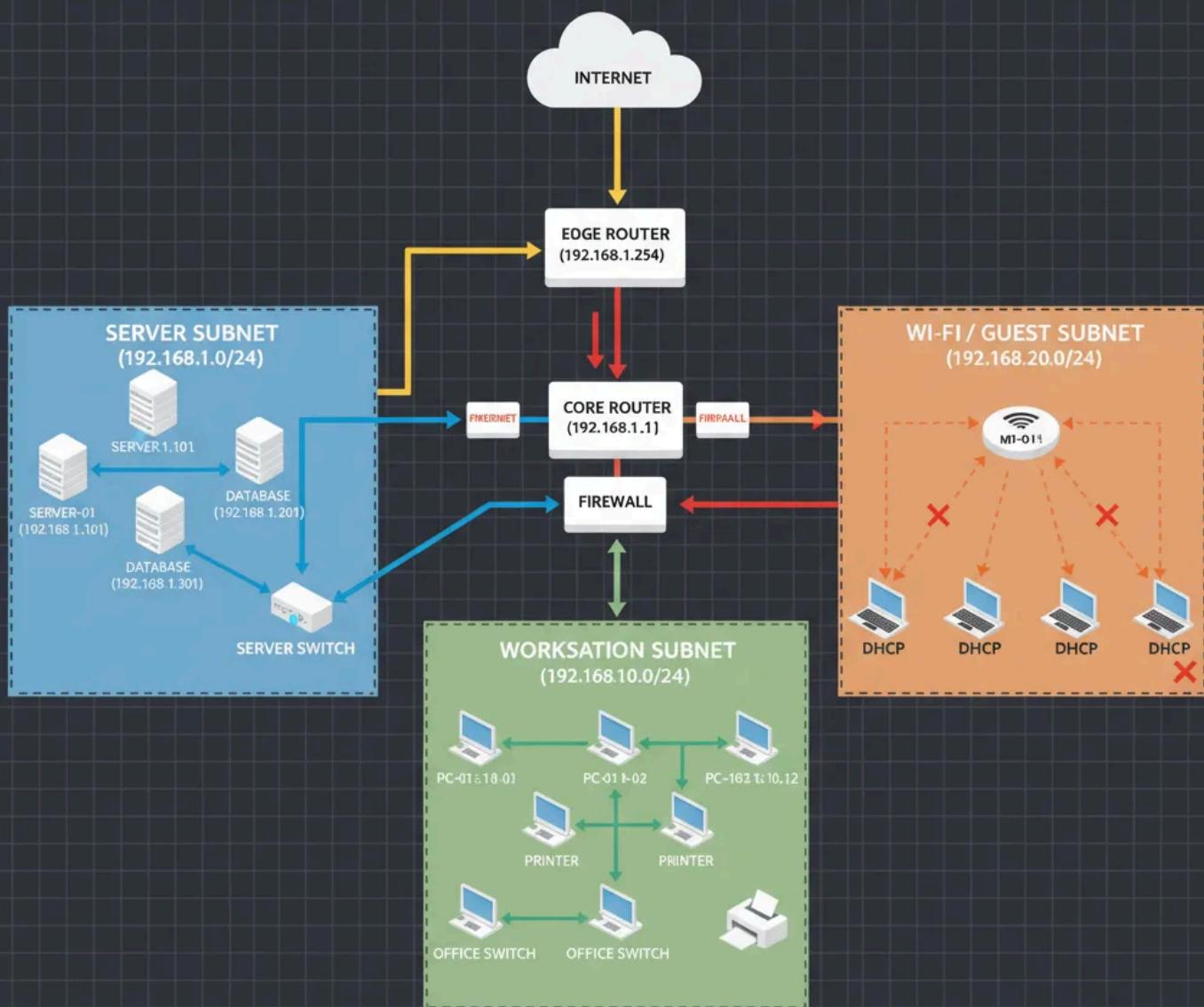
LEGEND

	WORKSTATION-101		WORKSTATION-02
	Single-mode Fiber		Single-mode Fiber
	Polarization-Maintaining Fiber		Multi-Mode Fiber

1. Mapas lógicos:

- Representan cómo se comunican los dispositivos entre sí, incluyendo subredes, direcciones IP y ruteo.
- Ejemplo: Un diagrama con las direcciones IP de cada dispositivo y rutas de tráfico configuradas.

GLOBALNET OFFICE – LOGICAL NETWORK MAP



Legend

—	EOEVTSOMNE
—	MDNIGRIREA
—	OOTUBAL



MDNIGRIREA

OOTUBAL

CIOMAEOT

Precauciones básicas y montaje

 Connection with the curriculum

RA: 1 - CE: h

1. Precauciones básicas en el montaje y mantenimiento de ordenadores

Cuando se trabaja con ordenadores para montaje, mantenimiento o expansión, es esencial seguir una serie de precauciones básicas para garantizar la seguridad tanto del usuario como de los componentes del sistema.

Regla de oro de la seguridad:

"Desconectar la alimentación del ordenador antes de realizar cualquier operación o ampliar el equipo."

Los ordenadores funcionan con tensiones de ± 12 y ± 5 voltios, que son relativamente inofensivas, pero para conseguir estas tensiones se convierten los 220 voltios de la red eléctrica, lo cual implica un riesgo considerable.

Electricidad estática:

Aunque una pequeña cantidad de corriente liberada puede ser inofensiva para los seres humanos, puede ser mortal para los componentes informáticos. Los componentes CMOS son especialmente sensibles a estos daños. Incluso una carga ligeramente superior a 5 voltios es suficiente para dañar componentes, provocando el fallo de la placa base.

- Recomendación:** Utilizar guantes o pulsera antiestática conectada a tierra o tocar regularmente el chasis del ordenador para descargar cualquier electricidad estática antes de tocar los componentes electrónicos.

Cortes:

La placa u otros componentes puede ser una fuente de cortes o pinchazos.

Ácaros:

Posibles alergias con la suciedad dentro del ordenador.

2. Buenas prácticas durante el montaje y mantenimiento

1. Evitar utilizar la fuerza:

- Todas las conexiones en el ordenador deben ser fácilmente insertadas y separadas sin esfuerzo. La mayoría de los conectores son unidireccionales y están diseñados para acoplarse en una sola dirección.
- Si observas que se necesita un esfuerzo excesivo para conectar algo, revisa la dirección y la polaridad.

2. Trabajar lentamente:

- Los errores o las inexactitudes menores pueden convertirse en problemas difíciles de resolver en el futuro. Tómate tu tiempo y reflexiona dos veces cada paso antes de actuar.

3. Preparación previa:

- Asegúrate de tener los manuales y documentos a mano antes de empezar a trabajar para comprobar la compatibilidad de los componentes con el sistema.

4. Atención con los cables:

- Trabaja en un lugar con suficiente espacio para colocar los cables. Asegúrate de que los cables sean suficientemente largos para evitar roturas y desconexiones accidentales.

5. No comer ni beber cerca del ordenador:

- Un derrame accidental podría dañar componentes críticos como la placa base o la unidad de procesamiento.

6. Utilizar el tornillo adecuado:

- Los tornillos deben coincidir con los agujeros correspondientes. Si un tornillo no entra fácilmente, comprueba si el hilo corresponde al agujero o si la longitud del tornillo es la adecuada.

7. Almacenar piezas pequeñas por separado:

- Guardar tornillos y otras piezas pequeñas en contenedores preparados para evitar que caigan dentro del ordenador. Si una pieza cae dentro, detén inmediatamente el trabajo y recuérdala.

3. Registro de cambios y configuraciones

Cuando realices cambios en la configuración del ordenador, registra siempre la configuración original antes de hacer cualquier cambio. Esto te permitirá volver fácilmente a la configuración anterior en caso de error.

4. Comprobaciones finales

Una vez completado el montaje o la modificación:

- Comprueba que todos los componentes están bien colocados y conectados.



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia



- Realiza pruebas de funcionamiento para asegurarte de que el ordenador funciona correctamente antes de cerrar la carcasa o instalar el ordenador en su ubicación final.

Instalación paso a paso

1. Instalar la CPU:

- Abrir el zócalo de la CPU en la placa base.
- Alinear las muescas de la CPU con las del zócalo.
- Colocar suavemente la CPU en el zócalo y asegurarla.

2. Instalar el enfriador de la CPU:

- Aplicar pasta térmica si es necesario.
- Conectar el enfriador de la CPU según las instrucciones del fabricante.

3. Instalar la RAM:

- Abrir las ranuras de RAM en la placa base.
- Alinear las muescas de la RAM con las de las ranuras.
- Presionar hacia abajo en ambos extremos de la RAM hasta que encaje en su lugar.

4. Instalar la placa base:

- Colocar la placa base en la caja.
- Fijar la placa base a la caja con tornillos.

5. Instalar el almacenamiento:

- Conectar el dispositivo de almacenamiento (HDD/SSD) al puerto apropiado (IDE/SATA/M.2) en la placa base.
- Asegurar el dispositivo de almacenamiento en la caja con tornillos.

6. Instalar la fuente de alimentación:

- Insertar la fuente de alimentación en la caja.
- Conectar los cables de alimentación necesarios a la placa base, CPU, tarjeta gráfica y unidades.

7. Conectar los ventiladores de la caja y los conectores del panel frontal:



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia



- Conectar los conectores de alimentación de los ventiladores de la caja a cualquier cabezal de ventilador en la placa base.
- Conectar los conectores del panel frontal de la caja a la placa base.

8. Instalar las tarjetas de expansión:

- Insertar la tarjeta en la ranura PCI Express apropiada en la placa base.
- Asegurar la tarjeta a la caja con tornillos.

9. Comprobar las conexiones:

- Verificar todas las conexiones para asegurarse de que todo esté correctamente asentado y conectado.

10. Gestión de cables:

- Organizar y asegurar los cables para mejorar el flujo de aire y la estética.

11. Encender:

- Conectar los periféricos, el monitor y encender el PC.

actividad

- Practicum IV
- Resumen tema en A6 - a mano
- T1.1 - INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS